

展览指南

ONSITE GUIDE



NEPCON现场直播
 NEPCON REAL TIME



7月19日 09:30-17:00 7月20日 09:30-17:00
 7月21日 09:30-16:30



上海世博展览馆 1&2 号馆
 北门：浦东新区博成路 850 号
 南门：浦东新区国展路 1099 号

同期举办：**S-FACTORY**
 智能工厂及自动化技术展览会
 Smart Factory & Automation Technology Expo

ICPF
 半导体封装技术展览会
 Packaging for IC

主办单位： CCPIT Electronics & Information Industry
 Sub-council
 中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会

RX 励展博览集团
 同励百业·共展商机



电子制造全智道
 NEPCON WECHAT



智慧会刊
 SMART DIRECTORY

参展事宜，请联络：谷冰蓉女士 For Exhibitor: Ms. Julia Gu julia.gu@rxglobal.com
 参观事宜，请联络：孙梅女士 For Visitor: Ms. Summer Sun mei.sun@rxglobal.com

官网网址：www.nepconchina.com www.s-factoryexpo.com 联系电话：400 650 5611

全球直击 拿来吧你!



三天现场直播



7月19日-21日

扫描二维码 观看直播

精彩节目单

- > NEPCON云逛展
- > ICPF半导体封装大会
 - SiP及先进封装分论坛
 - IGBT功率半导体分论坛
- > 新品面对面
- > Mini LED 芯片封测大会
- > 展商非常道
- > 终端应用大会
 - 人工智能
 - 汽车电子
 - 新能源



如您有任何问题, 欢迎您联络我们
400-650-5611

目录 CONTENTS

首发新品地图 New Product Map	4-5
SiP 及先进封装生产示范展示线 SiP & IC Advanced Packaging Demo Line	6-7
NEPCON 智能制造展示区 Intelligent Manufacturing Display Area	8
Mini LED 背光模组 COB 工艺产线 Mini LED Backlight Module Cob Demo Lines	8
“中国智造” SMT 生产线展示区 China Smart Manufacturing Smt Demo Line Display Zone	8
展馆平面图 Floor Plan	14-15
1 号馆参展商名录 Exhibitor List of Hall 1	16-20
2 号馆参展商名录 Exhibitor List of Hall 2	21-24
现场活动一览 Onsite Events	25-26
研讨会议程 Conference Program	27-44

主办单位 ORGANISED BY



励展隐私政策 RX Privacy Policy

在励展博览集团的 NEPCON China 展会上, 我们将对您的个人信息进行处理, 方便我们管理您的参会情况。我们还将利用这些信息来交付产品和服务、实施营销与销售战略、进行报告及数据分析、提供客户支持并作出相应的改进。我们也可能将您的信息用于展会健康与安全管理, 以便我们履行法定义务。

At NEPCON China, an RX show, we process your personal information for managing your attendance at this event and for providing and enhancing our products and service delivery, our marketing & sales strategies, reporting and data analysis, and for providing customer support. Your data may also be used for managing health and safety at our events and to comply with our legal obligations.



扫描二维码查看完整隐私政策



Scan QR code to view full Privacy Policy

全球& 亚洲 首发新品



*示意图分布可能与最终布局有出入, 请以现场实际为准
The layout of the exhibition shall be subject to change

*实际展出品以现场为准
The actual exhibits are subject to the site

NEPCON & 美亚科技-SiP及先进封装生产示范展示线

NEPCON & AMT - SiP & IC ADVANCED PACKAGING DEMO LINE

H2-2F25



FUJI GPX-CSII

- 维持对网精度
- 高精度印压控制
- 最小的维修保养时间
- 适用于多款电路板的夹板结构
- 排除因由品质异常引起的停线
- 丰富的支援软件
- 罐装锡膏自动供应功能



FUJI NXT M3III

- 轻巧型工作头更换变得很简单, 实现高速、高精度贴装
- 检查元件是否竖立、缺件、正反颠倒
- 多功能吸嘴, 将吸嘴尺寸从4种(0603、1005、1608、2125)整合为3种(S、M、L)
- 67,200 cph/m²业内最好的单位面积生产率
- 排查不良元件的三维共面性检测
- 芯片的LCR常数检测



日东科技 IC 贴合机WBD2200

日东科技IC贴合机是通用型贴合设备, 能实现高精度、高速度的芯片贴合。可用于集成电路IC、WLCSP、TSV、SiP、QFN、LGA、BGA等工艺流程的产品封装。

设备特点:

- 支持多层堆叠
- 支持系统级封装
- 超薄芯片贴装技术
- 超小芯片贴合
- 快速换线



Nordson Asymtek Forte

- 与Spectrum II相比, 降低了使用成本, 维持了相当高的准确性且生产率提高了20-50%
- 点对点移动的超快速度, 与我们最先进的1.5G点胶系统相匹配
- 更高的生产量和精度, 双阀喷射和专利认证, 实时校正X、Y和-Z轴基片歪斜
- 通过标准的集成双阀门维修站, 专利认证的闭环流程控制和喷嘴清洁轨道减少操作员的维护和干预
- 最大限度地提高生产车间效率, 节省空间
- 灵活应用范围: 柔性电路组件、印刷电路板组件(PCBA)、EMA、微电子机械系统、填充物、精密涂覆和封装



Nordson March AP-1000

- 采用PLC控制, 触摸屏式人机界面, 实时工艺监控
- 灵活的电极组合适用于不同类型的产品载具实现 Direct 或DownStream 模式等离子工艺
- 具有自动阻抗匹配的13.56MHz射频电源保证工艺的重复性
- 专有软件控制系统可记录工艺和生产数据, 便于统计和工艺控制



NOC 封测激光打标机IS250

- 大幅提升生产效率——双头极速刻印
- 高精度镭射——精度<±50μm
- 全自动上下料平台——节省换料时间
- 全自动视觉检查——对镭射结果精准检测
- 大理石高刚性平台——确保整机长时间精度



新迪 回流焊炉

低风速高静压式无铅热风回流焊接设备:

- 专利式三相加热器
- 专利空气循环系统
- 分段独立控温
- 专利式轨道与滚轴式链条设计
- 全程充氮气
- 配置高精度氧分仪
- 冷却区独立变频器控制
- 独立助焊剂回收过滤装置



仙工智能 复合机器人SCR-EM1[C]-BSS

基于 AMB-300XS 的复合机器人 SCR-EM1[C]-BSS 优势:

- 一站式实施, 集成多组件界面
- 羽翼式防护, 多级人体接近检测, 安全可靠
- 多种识别选择, 2D 条码识别, 3D 料盒识别
- 3D 避障, 360° 全面防护
- 真激光 SLAM 导航, 无需反光板, 部署更便捷
- 符合 Class 100 洁净度要求
- 使用 RDS 灵活调度, 实现多运单组合运输, 多任务协同执行;
- 适用性强, 可灵活组合视觉、手臂和夹爪, 适用多种场景
- 自主充电, 时刻保持电量充沛

NEPCON 智能制造展示区

INTELLIGENT MANUFACTURING DISPLAY AREA



H1-1E55

libor

利博尔智能科技有限公司
青岛利博尔电子有限公司
Libor Smart Technology Limited
Qingdao Libor Electronics Co., Ltd

JUKI 异形插件机 JM-100



苏州爱思姆特机械设备有限公司
Suzhou SMT Machinery and Equipment Co., Ltd.

真空回流焊炉
SMT Vacuum L Plus

H1-1F45



苏州雍景自动化设备有限公司
Suzhou Yongjing Automation Equipment Co., Ltd

PCBA无治具在线分板机
ARM-711/712



艾富瑞(苏州)测试科技有限公司
IFREE (Suzhou) Test Technology Co., Ltd.

FPT-X4E
单面四针飞针测试设备



深圳市蓝眼科技有限公司
SHENZHEN BLUIRIS TECHNOLOGY CO.,LTD

全自动首件检测仪
FAI-i450



深圳市易通自动化设备有限公司
深圳市易联自动化设备有限公司
SHENZHEN ETON AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD.
SHENZHEN YILIAN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD.

贴片机YT20DS

MINI LED背光模组COB工艺产线

MINI LED BACKLIGHT MODULE COB DEMO LINES

H2-2H60



深圳新益昌科技股份有限公司
HOSON

Mini LED固晶机/
HAD8601PLUS



深圳德森精密设备有限公司
Shenzhen Desen Precision Machine Co.,LTD

全自动视觉印刷机 | 高速点胶机
DSP-MiniLED Plus | Q600



苏州隆成电子设备有限公司
Suzhou Longcheng Electronic Equipment Co.Ltd

MLCCO-300



快克智能装备股份有限公司
QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Mini LED 光学检测设备
EPOCH A200T-MINILED



埃姆硕德焊料(长兴)有限公司
AIM Solder

焊料解决方案

“中国智造” SMT生产线展示区

CHINA SMART MANUFACTURING SMT DEMO LINE DISPLAY ZONE

H2-2M60

产线1 Line 1



深圳华智纳米科技有限公司
Shenzhen Huazhi Nano Technology Co.,LTD

X-NANOSCAN



深圳市富兴智能装备有限公司
SHENZHEN FUXING INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

全自动立式插件机&RZS



深圳市伟铭光电有限公司
Shenzhen Weiming Photoelectricity Co.,Ltd

X-ray点料机XC-01s



苏州山木智能科技有限公司
Suzhou sun moon Intelligent Technology Co.,LTD

智能锡膏存储柜SM-SP300P



苏州市路远智能装备有限公司
Suzhou Luyuan Intelligent Equipment Co., LTD

中高速贴片机 CPM-F3



深圳市捷豹自动化设备有限公司
SHENZHEN JAGUAR AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD.

真空回流焊炉 VR-1200-N



苏州市路远智能装备有限公司
Suzhou Luyuan Intelligent Equipment Co., LTD

高速贴片机 | 十温区回流焊
CPM-H3 | MK-10



广东祥杰智能科技有限公司
Guangdong Xiangjie Intelligent Technology Co., Ltd

在线锯刀分板机 XJ-600A



西安铁蜗牛自动化设备有限公司
Xi'an Railway Shaili Automation Equipment Co., Ltd.

AGV 7046

产线2 Line 2

公司排名不分先后 ※

Companies are listed in no particular order



我们的目标：2025成为周边传送设备世界第一，成为电子制造自动化领域领军企业！

MES-AGV 无人化自动调宽生产线



设备特点

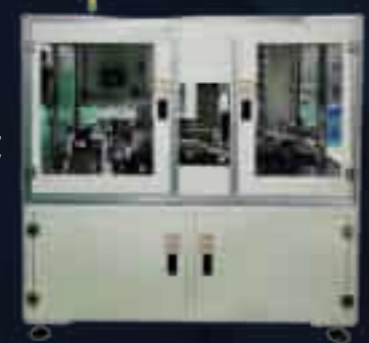
1. 整线设备宽度自动调整(包括料框宽度)，支持MES下发，自行上下游通讯等方式进行宽度调整。
2. AGV对接上下板机实现无人传输，调度系统与上下料及MES实现互联。
3. 设备配置以太网通讯端口，适用MQTT/HTTP多种协议，可连接客户端MES系统实现数据调用，数据采集，远程控制。
4. 测试设备远程判定，智能缓存，真正实现了少人化，无人化。

NEW



SMT成品检查扫码摆盘机

针对SMT生产过程中，搬运、传输、人员取放、测试等生产过程不良进行深度学习2D/3D视觉检查。
扫描二维码，MES上传。
少人化：可节省白晚班4名操作员。



半导体检板机

实现半导体基板和隔层纸的全自动分检，隔层纸自动收集，基板收至弹夹，整个过程设备自动进行无须人员操作干预，提高了生产品质及生产效率。

深圳市永信达科技有限公司

企业官网：www.evertrusty.com
企业邮箱：sales@evertrusty.com

联系方式
销售经理：成妮 134 2432 3599
销售经理：谢添乐 182 7323 9357

企业地址：
华南：深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区第十七栋1301永信达科技园
华东：苏州市吴中区天鹤荡路2号长桥富民工业园B2幢2楼218室

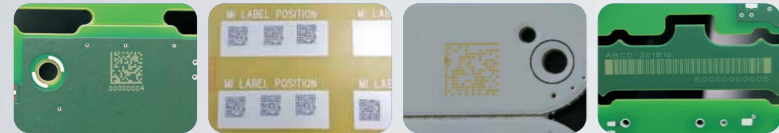


S系列 在线激光打标机 SSeries Online Laser Marking Machine

产品特点 Product Features

- 全自动控制，PC+QC软件控制，Windows 10操作系统。
- 可选择配置CO2/FAYB/GR/UV激光打标系统，配合XY精密定位，CCD+MARK精确定位。
- 打标位置精度0.02mm以内。
- 可刻印汉字，英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容。
- 可以接入shopfloor\MES系统。
- 支持Geber,DXF等文档导入。
- 支持刻印各种类型PCB、FPC、金属屏蔽罩等不同的材料表面。
- 具有高品质、高良率、高稳定性、无生产耗材等特点。

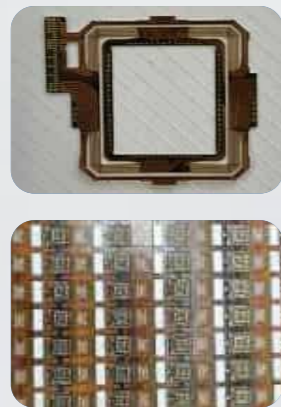
应用领域 Application Area



RTC系列在线激光切割机 RTC Series Laser cutting machine(On line)



应用领域 Application Area



产品特点 Product Features

- 用于SMT在线切割，精度高，速度快，过程无需人工参与。
- 规格：
纳秒紫外激光器重复精度：±2um
定位精度：±3um
加工范围：250mmX(50-350)mm
- 优势：
光斑小，线宽细热影响区域微小视觉自动定位

RTC系列单/双平台激光切割机 RTC Series Laser Cutting Machine (Single /double platform)

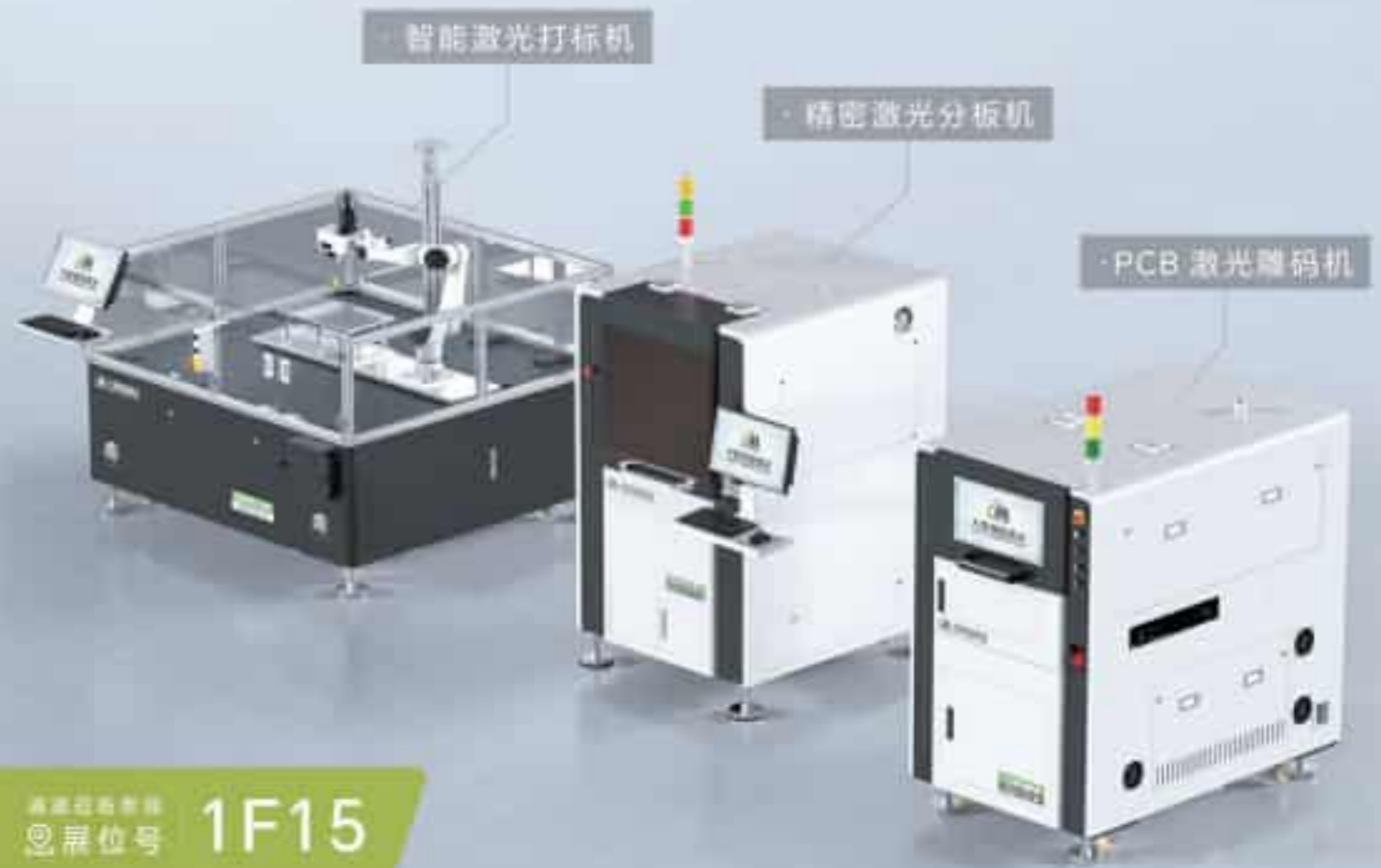


产品特点 Product Features

- 全自动控制，PC+QC软件控制，Windows 10操作系统。
- 可与产线集成：龙门结构和飞行光路设计，便于接入生产线，可依据生产要求搭载专用的上下料及IN-LINE系统，实现生产的全自动化，大幅提高生产效率，是专为FPC和PCB加工量身打造设备。
- 快速与高精度：高精度、低漂移的振镜与快速的无铁心直线电机系统平台组合，在快速切割同时保持微米量级的高精度。
- 完全自动定位：采用高精度CCD自动定位、对焦，使定位快速准确，精度高，无需人工干预，操作简单，实现同类型一键式模式。

激光精密智造自动化解决方案

- 软硬电路板激光打码 / 分板
- 电子零部件精密加工 / 5G激光应用
- 激光标记 / 除胶 / 去氧化层
- 与 SMT 产线、MES 系统无缝对接



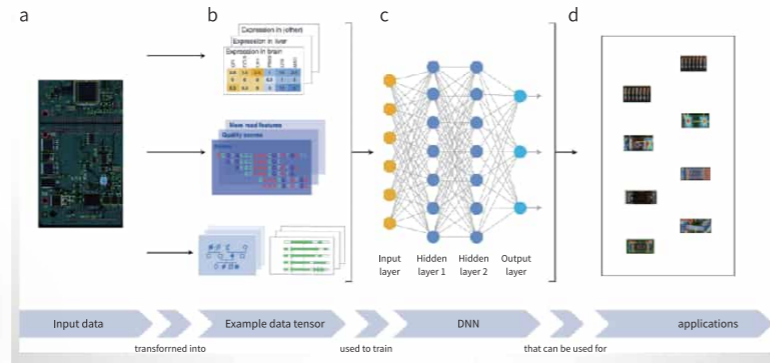
AI让视觉检测更智能

... JT 劲拓股份



NEW
新款

采用 AI 深度学习算法, 实现PCB元件自动编程, 一键定位和识别元器件, 智能判断不良情况。



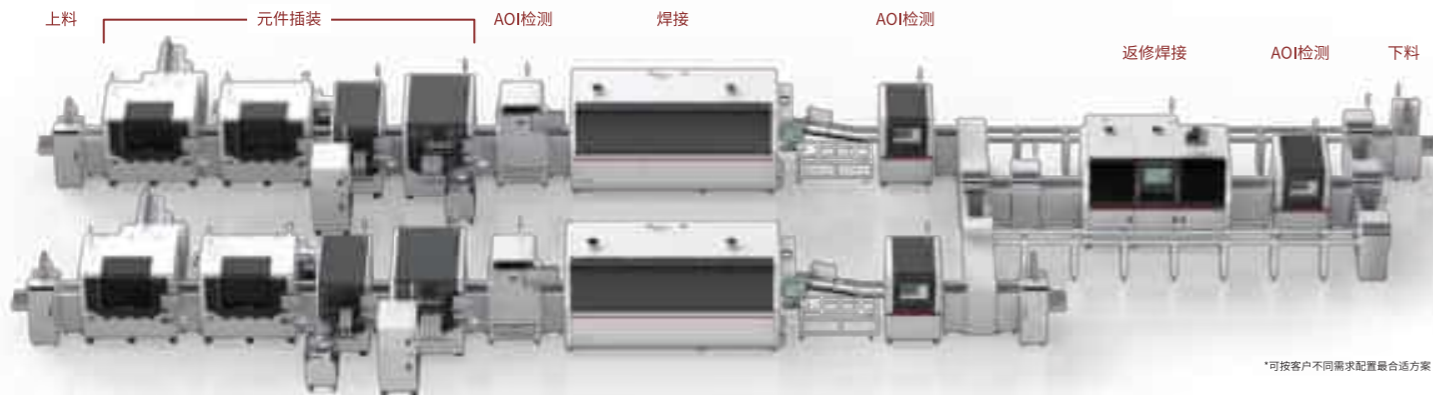
劲拓光电产业园

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司, 股票代码300400, 成立于1997年, 于2004年改制为股份制公司, 是目前国内集研发、生产及销售为一体的专用设备制造供应商, 属国家级高新技术企业。2019年公司回流焊设备获国家工信部单项冠军产品。

公司现有员工约1100人, 于深圳市自建两个工业园, 配备全套生产设施, 采取自主生产模式, 产品主要有电子制造业生产及检测设备、半导体专用设备以及光电显示专用设备, 为通信、手机、汽车电子、可穿戴、半导体等各类电子及光电产品、提供智能装备与解决方案。

THT智能解决方案

THT Smart Solutions



*可按客户不同需求配置最合适方案

Tungson
東 舜

展位號: 1D52

2023.7月19日-7月21日 | 上海世博展览馆

OCM系列
多功能异形元件插件機
Odd Form Component Insertion Machine

- CCTV欄目組推薦品牌 (CCTV)
- 高新技術產品 (2017)
- CE安全認證

OCM系列

1. 模塊化設計, 換線方便省時, 提高效率
2. 元件準確插裝, 保證質量, 降低成本
3. 貼片機軟件基礎, 人機智能操作界面
4. 預設各類元器件資料, 元件庫中靈活調用
5. 供料器嵌入式設計, 不占機外空間

6. 數據化管理, 避免人為失誤
7. 具備壓力感應功能, 自動識別引腳提高實插品質
8. 自動識別元件極性功能, 避免元件插反
9. DC直流控制安全穩定可靠
10. 強大軟件管理, 遠程監控等的工業4.0模式。



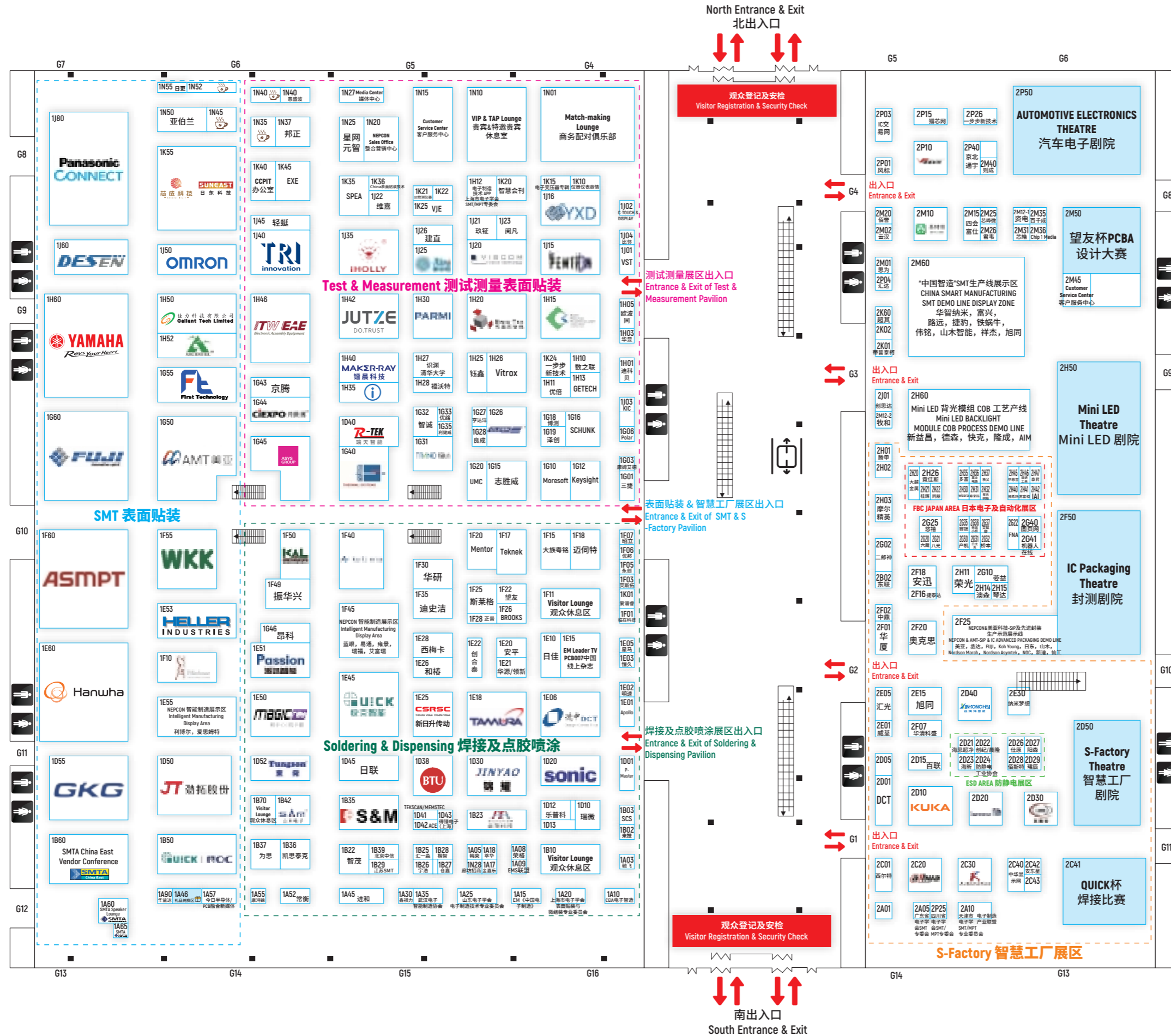
扫码关注抖音
赢神秘礼包



東莞東舜自動化有限公司
東舜機電(香港)有限公司
Tungson Electronic Machinery Limited
地址: 廣東省東莞市寮步鎮民權路6號松湖智創科研中心B1樓5樓
ADD: Floor 5, Building B1 Songshan Lake Intelligent Valley Research Center, No.6 Minfa Road, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Tel: 0769-85389685, 85389385 FAX: 0769-85411416

1号馆
Hall 1

2号馆
Hall 2



注：展图上所列展商及布局可能会有变化，以最终现场为准
 Please note that both the layout and the details of exhibitors listed on the Floor Plan are subject to change. The organizers reserve the right to make any adjustments they see fit.
 以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日
 The above information is updated by July 6, 2023

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1



NEPCON CHINA 展商列表

NEPCON CHINA EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
ACE DRAGON GAOQIANG DEHUMIDIFYING ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. 汉唐高强防潮电子(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D42
AMERICAN TEC CO LTD. 美亚电子科技有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	1G50
APOLLO SEIKO (SHANGHAI) INDUSTRIAL CORPORATION 首为国际贸易(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E01
ASCENTEK INDUSTRY CORPORATION LIMITED 技鼎机电(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1H52
ASMP T SMT CHINA LTD. 先进装配系统有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F60
ASYS AUTOMATION SYSTEMS (CHINA) CO., LTD. 亚系自动化系统(中国)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G45
AUROTEK (SHANGHAI) INC. 和椿自动化(上海)有限公司	KUNSHAN / CHINA 昆山 / 中国	1E26
NEW BONTEC SEMICONDUCTOR CO., LTD. 浙江博测半导体科技有限公司	LISHUI / CHINA 丽水 / 中国	1G18
NEW BROOKS AUTOMATION 博鲁可斯科技(上海)有限公司	USA 美国	1F26
BTU INTERNATIONAL 毕梯优电子	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D38
NEW CHEERSONIC ULTRASONICS CO., LTD. 杭州驰飞超声波设备有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	1A03
NEW CHENGDU UNION BIG DATA TECHNOLOGY INCORPORATED 成都数之联科技股份有限公司	CHENGDU / CHINA 成都 / 中国	1H10
CHINA INFORMATION MAGAZINE LTD. 中信咨询有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B39-1
NEW COMET MECHANICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO. LTD. 康姆艾德机械设备(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G03
DATA COPY LIMITED 深圳市迪科贝科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H01
DCT (SHENZHEN) LASER INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳德中激光智能科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E06
DEDIPROG TECHNOLOGY CO., LTD. 得镞电子科技(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D43
DISJIE (SHANGHAI) DRY ICE TECHNOLOGY EQUIPMENT CO., LTD. 迪史洁(上海)干冰科技设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F35

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
DONGGUAN ULUO ELECTRONIC CO., LTD. 东莞市优络电子有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G33
NEW DONGGUAN WEISH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 东莞市为思电子科技有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1B37
NEW DONGGUAN YIXIE AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 东莞市亿协自动化设备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1K45
DONGGUAN ZHIMAO AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 东莞市智茂自动化设备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1B22
ESTCHEM SHANGHAI CO., LTD. 奕斯拓(上海)化学贸易有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F03
FIRST TECHNOLOGY SHANGHAI LTD. 富事德电子科技(上海)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G55
FUJI CORPORATION 株式会社 FUJI	JAPAN 日本	1G60
FUJIAN STAR-WISE TECHNOLOGY CO., LTD. 福建星网元智科技有限公司	FUZHOU / CHINA 福州 / 中国	1N25
NEW GD HAN'S YUEMING LASER GROUP CO., LTD. 广东大族粤铭激光集团股份有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1F15
NEW GETECH AUTOMATION PTE LTD	SINGAPORE 新加坡	1H13
NEW GIOZEN MECHANICAL (SHANGHAI) CO., LTD. 上海玖钰机械设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J21
GK6 PRECISION MACHINE CO., LTD. 东莞市凯格精机股份有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1D55
GUANGZHOU MINSU AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 广州市明速自动化设备有限责任公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E02
GUANGZHOU ZHENGPU CHEMICALS CO., LTD. 广州正普化工有限公司	GUANGZHOU / CHINA 广州 / 中国	1F28
HANG ZHOU MEST TECHNOLOGY CO., LTD. 杭州迈伺特科技有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	1F18
HANWHA 韩华商业设备(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E60
NEW HANYOUNG NUX ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. 韩荣乐嗣电子(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1A05
HAYAWIN 华研集团 苏州市华研长荣电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F30
NEW HELLER (SHANGHAI) CO., LTD. 上海朗仕电子设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E53
HUNAN CHARMHIGH ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. 湖南常衡机电有限公司	CHANGSHA / CHINA 长沙 / 中国	1A52

* 标记“NEW”的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “NEW”.

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。
The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
HUNTAYO ANTI-ELECTROSTATIC TECHNICAL CO., LTD. 苏州亨达洋静电技术有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1G27
ITW EAE 依工电子设备	USA 美国	1H46
NEW JIANGSU CUIHUA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 江苏萃华电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1A18
NEW JIANGSU ZETRON INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 江苏泽创智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1G19
NEW JINYAO INTELLIGENT PRECISION MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. 锦耀智能精密制造(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D30
JUTZE INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 上海矩子科技股份有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1H42
KASION AUTOMATION LTD. 凯能自动化设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1F50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 是德科技公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G12
KIC INTERNATIONAL SALES, INC KIC 中国	SAN DIEGO 美国	1J03
NEW KUNSHAN KAIZHI ELECTRONICS CO., LTD. 昆山楷智电子有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1B28
KURTZ ERSASIA LTD. 库尔特埃莎亚洲有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F40
NEW LANGFANG GUANGYANG DISTRICT INVESTMENT PROMOTION CENTER 京畿空港机遇广阳(廊坊市广阳区招商促进中心)	LANGFANG / CHINA 廊坊 / 中国	1N28
LINK WAYS TECH CO., LTD. 建直光电科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J26
NEW LINX PRINTING TECHNOLOGIES LTD. 领新傲科(上海)贸易有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E21-1
NEW LPKF SHANGHAI CO., LTD. 乐普科(上海)光电有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D12
MAKER-RAY 镭晨科技	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H40
MEMS TECHNOLOGY CORP. 麦思科技有限公司		1D41
MENTOR		1F20
NEW MOREWIS (FUJIAN) TECHNOLOGY CO., LTD. 摩尔元数(福建)科技有限公司	FUZHOU / CHINA 福州 / 中国	1G10
NANJING BILIN INTELLIGENT IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 南京比邻智能识别技术有限公司	NANJING / CHINA 南京 / 中国	1J04
NEW NANJING NEW POWER AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 南京优倍自动化系统有限公司	NANJING / CHINA 南京 / 中国	1H11

* 标记“NEW”的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “NEW”.

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。
The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
NEW NIX OF SHANGHAI INTERNATIONAL TRADE LTD. 上海日更国际贸易有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1N55
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION (CHINA) CO., LTD. 欧姆龙自动化(中国)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J50
OPTON (CHINA) LIMITED 欧波同(中国)有限公司	BEIJING / CHINA 北京 / 中国	1H05
NEW PANASONIC CONNECT CO., LTD. 松下互联株式会社	JAPAN 日本	1J80
PARMI CO., LTD. 八美有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1H30
PEMTRON TECHNOLOGIES ASIA PTE, LTD. 奔创(亚洲)科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J15
NEW PILLARHOUSE (SUZHOU) SOLDERING SYSTEMS CO., LTD. 彼勒豪斯(苏州)自动焊锡系统有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F10
NEW P-MASTER (SHEN ZHEN) FLUID TECHNOLOGY CO., LTD. 皮马斯特(深圳)流体科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D01
NEW POLAR 宝拉仪器仪表商贸(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G06
NEW PRESENCE (SHANGHAI) TECHNOLOGIES CO., LTD. 临在科技(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F01
QING TECHNOLOGY CO., LTD. 嘉兴轻艇光电科技有限公司	JIAXING / CHINA 嘉兴 / 中国	1J45
QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 快克智能装备股份有限公司	CHANGZHOU / CHINA 常州 / 中国	1E45
NEW RAFAI 创合泰(东莞)电子科技有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1E22
REHM THERMAL SYSTEMS (DONGGUAN) LIMITED 锐德热力设备(东莞)有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G40
SCHUNK INTEC PRECISION MACHINERY TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. 雄克精密机械贸易(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G16
SHANGHAI ANPING STATIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海安平静电科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E20
SHANGHAI JINJIALE AIR TECHNOLOGY CO., LTD. 上海金嘉乐空气技术有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1A17
NEW SHANGHAI SUN RISING TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD. 上海新日升传动科技股份有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E25
NEW SHANGHAI YUEFAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 上海阅凡自动化科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J23

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
NEW SHENZHEN RIGHT-TEK LASER CO., LTD. 深圳市瑞天激光有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D40
NEW SHENZHEN ACROVIEW TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市昂科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G46
NEW SHENZHEN AIVS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳爱为视智能科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J25
NEW SHENZHEN BONDTECH PRECISION MACHINERY CO., LTD. 深圳市邦正精密机械有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1N37
SHENZHEN CHUXIN ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市鑫鑫电子设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B35
SHENZHEN CHUXIN ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D50
SHENZHEN CIEXPO TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市兴世博科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G44
SHENZHEN HUAXIAN OPTICAL INSTRUMENT CO., LTD. 深圳市华显光学仪器有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H03
NEW SHENZHEN KANGHONGJIN ELECTRONIC CO., LTD. 深圳市康鸿锦电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1A55
NEW SHENZHEN LAIJI MECHANICAL & EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市来技机电设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B02
SHENZHEN MAGIC-RAY TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳明锐理想科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E50
NEW SHENZHEN SAILYOND TECHNOLOGY COMPANY, LTD. 深圳市识渊科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H27-1
SHENZHEN SAM ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市山木电子设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B42
SHENZHEN SYNERGIES MACHINERY CO., LTD. 深圳市三捷机械设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G01
NEW SHENZHEN TESDATA CO., LTD. 深圳市汇一淼电子科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B25
SHENZHEN WISDOMSHOW TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市智诚精展科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G32
SHENZHEN YONGXINDA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市永信达科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J16
SHENZHEN YUHAO STATIC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市宇浩静电科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B26

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
SHENZHEN ZHUOMAO TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市卓茂科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B23
SHENZHEN ZSW ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市志胜威电子设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G15
NEW SHINWA TIANJIN FACTORY AUTOMATION SYSTEM CENTER 进和(天津)自动化控制设备有限公司	TIANJIN / CHINA 天津 / 中国	1A45
SHORITSU (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 昭立(上海)国际贸易有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F07
SIGMA TIN ALLOY CO., LTD. 星马焊锡有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1E05
NEW SMC ASIA GAS SYSTEMS CO., LTD. - CHENGDU 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司	CHENGDU / CHINA 成都 / 中国	1E28
SOUTH JAYONG (DONGGUAN) ELECTRONIC COMPANY LIMITED. 东莞市南部佳永电子有限公司(创达)	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G31
SPEA 苏州斯贝亚自动检测设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1K35
SPECIALTY COATING SYSTEMS 美国	USA 美国	1B03
SUNEAST INTELLIGENT EQUIPMENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. 日东智能装备科技(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1K55
NEW SUPER DISC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. 深圳市新迪精密科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D20
NEW SUZHOU CANGJIA SUPER CLEAN TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州市仓嘉超净科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1B27
NEW SUZHOU EPVSYSTEM CO., LTD. 苏州爱谱睿电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1K01
NEW SUZHOU FUWATER MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. 苏州福沃特机械制造有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1H28
SUZHOU GLENN ELECTRONICS DEVICES CO., LTD. 苏州格林电子设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1G26
NEW SUZHOU HUAYIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州华益达电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1A90
NEW SUZHOU HUAYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州华源电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1E21-2
SUZHOU KASTEK AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 苏州市凯思泰克自动化设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1B36

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
SUZHOU KOH YOUNG TECHNOLOGY, INC. 苏州高迎检测技术有限公司	GEUMCHEON-GU 苏州 / 中国	1H15
NEW SUZHOU LC ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州良成超净科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1G28
SUZHOU NOC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州恩欧西智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1B50
NEW SUZHOU PASSION INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州派迅智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1E51
SUZHOU SLIGO AUTOMATION TECH CO., LTD. 苏州斯莱格自动化科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F25
SUZHOU VEGA TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州维嘉科技股份有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J22
NEW SUZHOU XINQILI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州鑫祺力电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1A30
SUZHOU YUISHING ELECTRONIC CO., LTD. 苏州工业园区钰鑫电子有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1H25
NEW SWISSMIC SHENZHEN LTD. 深圳市瑞微智能有限责任公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D10
NEW TAICANG HENGJIU CHAIN TRANSMISSION CO., LTD. 太仓恒久链传动有限公司	TAICANG / CHINA 太仓 / 中国	1E03
TAMURA FA SYSTEM (SUZHOU) CO., LTD. 田村自动化系统(苏州)有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1E18
TEKNEK (CHINA) LIMITED 香港 / 中国	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	1F17
TEST RESEARCH, INC. (TRI) 德律泰电子(苏州)有限公司	TAIWAN / CHINA 台湾 / 中国	1J40
TUNGSON ELECTRONIC MACHINERY LIMITED 东莞东舜自动化有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1D52
NEW U-BOND TECHNOLOGY INC. 优邦材料科技股份有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1F06
NEW UMC ELECTRONICS CO., LTD. 三和盛电子科技(东莞)有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G20
UNICOMP 日联科技	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D45
VAYO (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. 上海望友信息科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F22
VISCOM MACHINE VISION TRADING CO., LTD. 蔚视科贸易(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J20
NEW VITROX TECHNOLOGIES SDN BHD 伟特科技有限公司	MALAYSIA 马来西亚	1H26
NEW VJ TECHNOLOGIES (SUZHOU) CO., LTD. 伟杰科技(苏州)有限公司	USA 美国	1K25
VS TECHNOLOGY 辉视科技(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J01

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
WKK 王氏港建贸易(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1F55-A
XIAMEN SINIC-TEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 厦门思泰克智能科技股份有限公司	XIAMEN / CHINA 厦门 / 中国	1H20
YAMAHA MOTOR IM (SUZHOU) CO., LTD. 雅马哈发动机智能机器(苏州)有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1H60
NEW ZHEJIANG KINTN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 浙江京腾智能装备有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	1G43
ZHENHUAXING INTELLIGENT (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市振华兴智能技术有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1F49
北京电子学会智能制造委员会	BEIJING / CHINA 北京 / 中国	1B39
NEW 大连日佳电子有限公司	DALIAN / CHINA 大连 / 中国	1E10
江苏省电子学会 SMT 专业委员会	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1B29
NEW 昆山亚伯兰软件科技有限公司	KUNSHAN / CHINA 昆山 / 中国	1N50
上海赫立智能机器有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J35
深圳德森精密设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J60
NEW 深圳清华大学研究院	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H27-2
深圳市佳力兴业电子科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H50
深圳市利健威电子技术开发有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G35
苏州永创智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F05

* 标记“NEW”的为新展商。

* New Exhibitors are marked with "NEW".

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。

The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

* 标记“NEW”的为新展商。

* New Exhibitors are marked with "NEW".

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。

The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

台湾展馆

TAIWAN PAVILION

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
ACE DRAGON GAO QIANG DEHUMIDIFYING ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD 汉唐高防潮电子(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D42
DEDIPROG TECHNOLOGY CO., LTD. 得镛电子科技(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D43
MEMS TECHNOLOGY CORP 麦思科技有限公司	TAIWAN / CHINA 台湾 / 中国	1D41

NEPCON 智能制造展示区

INTELLIGENT MANUFACTURING DISPLAY AREA

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
NEW IFREE (SUZHOU) TEST TECHNOLOGY CO., LTD. 艾富瑞(苏州)测试科技有限公司	1F45
NEW LIBOR SMART TECHNOLOGY LIMITED 利博尔智能科技有限公司	1E55
NEW QINGDAO LIBOR ELECTRONICS CO., LTD. 青岛利博尔电子有限公司	1E55
NEW SHENZHEN BLUIRIS TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市蓝眼科技有限公司	1F45
NEW SHENZHEN ETON AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市易通自动化设备有限公司	1F45
NEW SHENZHEN RUIFU AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市瑞福自动化设备有限公司	1F45
NEW SHENZHEN YILIAN AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市易联自动化设备有限公司	1F45
NEW SUZHOU SMT MACHINERY AND EQUIPMENT CO., LTD. 苏州爱思姆特机械设备有限公司	1E55
NEW SUZHOU YONGJING AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 苏州雍景自动化设备有限公司	1F45

媒体及协会名录

MEDIA & ASSOCIATIONS EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
CEIA 电子智造	CHINA 中国	1A10
EM WORLD 《中国电子制造》	CHINA 中国	1A15
EMS ASSOCIATION 电子制造服务企业联盟	CHINA 中国	1A09
EMT APP SHANGHAI SMT/MPT 电子制造技术 APP 上海市电子学会 SMT/MPT 专委会	CHINA 中国	1H12
INSTRUMENT & METER NEWS / WWW.861718.COM 《仪器仪表商情》 仪商网 仪商城 仪商宝	CHINA 中国	1K10
QCTESTER QC 检测仪器	CHINA 中国	1K21
RINGIER TRADE MEDIA LTD. 荣格工业传媒有限公司	CHINA 中国	1A08
RUIXUN MEDIA-“CHINA SURFACE MOUNT TECHNOLOGY” 睿讯传媒——《CHINA 表面贴装技术》	CHINA 中国	1K36
RUO CHEN MEDIA—《ELECTRONIC TRANSFORMER TIMES》 若晨传媒——《电子变压器专辑》	CHINA 中国	1K15
SHANDONG ELECTRONICS SOCIETY ELECTRONIC MANUFACTURING TECHNOLOGY PROFESSIONAL COMMITTEE 山东电子学会电子制造技术专业委员会	CHINA 中国	1A25
SHENZHEN ELECASSEMBLE CONSULTING CO., LTD. 深圳市意盛波资讯有限公司	CHINA 中国	1N40
SMT MAGAZINE/PCB007 CHINA PCB007 中国线上杂志	CHINA 中国	1E15
SMT/MPT SPECIALTY COMMITTEE OF SHANGHAI INSTITUTE OF ELECTRONICS 上海市电子学会 表面贴装与微组装专业委员会	CHINA 中国	1A20
STEP-BY-STEP NEW TECHNOLOGIES 一步步新技术	CHINA 中国	1K24
WUHAN ELECTRONIC INTELLIGENT MANUFACTURING CHINA ASSOCIATION 武汉电子智能制造协会	CHINA 中国	1A35
今日半导体 / PCB 融合新媒体	CHINA 中国	1A57

2号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 2



展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
NEW AUSEN TRANSMISSION SYSTEM (KUNSHAN) CO., LTD. 澳森传动系统(昆山)有限公司	KUNSHAN / CHINA 昆山 / 中国	2H14
BABYICE INTERNATIONAL SEMI PTE. LTD. 菱益国际有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2G10
NEW BEIJING JINGBEI COMPONENTS CO., LTD. 北京京北通宇电子元件有限公司	BEIJING / CHINA 北京 / 中国	2P40
CHANGSHU DONGLIAN ELECTRIC APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD. 常熟市东联电器制造有限责任公司	CHANGSHU / CHINA 常熟 / 中国	2B02
NEW DATA ED (SHENZHEN) LTD. 资电电子(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2M12-1
DCT CZECH S.R.O 群茂国际贸易(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D01
NEW ERLANG SENSE RADIOGRAPHY EQUIPMENT (DONGGUAN) CO., LTD. 东莞市二郎神影像设备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	2G02
NEW FINENET PRINTED CIRCUIT BOARD CO., LTD. 佛山市顺德区汇达电路板有限公司	FOSHAN / CHINA 佛山 / 中国	2P04
NEW HANGZHOU TRONSTOL TECHNOLOGY CO., LTD. 杭州创思达精密技术有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	2J01
NEW HANGZHOU YOUNLEAD TECHNOLOGY CO., LTD. 杭州研砺科技有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	2P10
NEW HEFEI ACCUFLEX PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. 合肥安迅精密技术有限公司	HEFEI / CHINA 合肥 / 中国	2F18
NEW HUAXIA ENTERPRISE SERVICE (SHANGHAI) CO., LTD. 华夏企业服务(上海)有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2F01
HUIGUANG TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD. 苏州工业园区汇光科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2E05
ICKEY 云汉芯城	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2M02
NEW KUKA ROBOTICS (GUANGDONG) CO., LTD. 库卡机器人(广东)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D10
NEW KUN SHAN INSIGHT AUTOMATION CO., LTD. 昆山英赛特自动化科技有限公司	KUNSHAN / CHINA 昆山 / 中国	2D30
NANJING XELTEK ELECTRONICS CO., LTD 南京西尔特电子有限公司	NANJING / CHINA 南京 / 中国	2C01
NEW NINGBO QINDA ELECTRONICS CO., LTD. 宁波琴达电子有限公司	NINGBO / CHINA 宁波 / 中国	2H15
NEW SEMIHOUSE ELECTRONICS 深圳市芯皓电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2M31
SHANGHAI KAI HUI INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. 上海楷徽工业设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2C30

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
NEW SHANGHAI SIWEI INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD. 上海思为仪器制造有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2M01
SHANGHAI SOIETON INDUSTRY CO., LTD. 上海旭同实业有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2E15
NEW SHENZHEN ANDONSTAR TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳安东星科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2C42
NEW SHEN ZHEN BEST ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市佰誉科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2K13
NEW SHENZHEN CHAOQI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市超其环境科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2K60
NEW SHENZHEN HUAZHI NANO TECHNOLOGY CO., DAEJEON / KOREA LTD. 深圳华智纳米科技有限公司	DAEJEON / KOREA DAEJEON / KOREA	2E30
NEW SHENZHEN UBC TECHNOLOGY TRADING CO., LIMITED 深圳市百联创新科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2D15
SHENZHEN XINYE MICROELECTRONICS CO., LTD. 深圳市芯晔微电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2M25
SHENZHEN ZECHENG ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市则成电子股份有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2M40
NEW SIHUI FUJI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 四会富仕电子科技股份有限公司	ZHAOQING / CHINA 肇庆 / 中国	2M15
NEW SUZHOU I-STOCK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州艾斯达克智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2D20
NEW SUZHOU XINHONGHAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州芯鸿海智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2D40
NEW SUZHOU ZHONGDINGHUATIAN ELECTRONIC CO., LTD. 苏州中鼎华天电子有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2F02
NEW TBL 华清科盛	BEIJING / CHINA 北京 / 中国	2F07
TEEPTRAK (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LIMITED 蒂普泰柯(深圳)科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2K01
WINDWAY ELECTRONICS GUANGZHOU LIMITED 广州市风标电子技术有限公司	GUANGZHOU / CHINA 广州 / 中国	2P01
NEW WITSTRANS 东莞威荃传动设备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	2E01
NEW XIAMEN JUNVA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 厦门君韦信息技术有限公司	XIAMEN / CHINA 厦门 / 中国	2M26

* 标记“NEW”的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “NEW”.

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。
The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

* 标记“NEW”的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “NEW”.

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。
The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

2号馆参展商名录 Exhibitor List of Hall 2

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
NEW YEUNG KWANG AUTOMATION 荣光自动化科技有限公司	CHUZHOU / CHINA 滁州 / 中国	2H11
NEW ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. 浙江大华技术股份有限公司	JIANGSU	2C20
ZHENGZHOU MUHE ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD. 郑州市牧和电子产品有限公司	ZHENGZHOU / CHINA 郑州 / 中国	2M12-2
NEW 深圳市百千成电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2M35
NEW 深圳市捷泰达电子科技有限公司	KUNSHAN / CHINA 昆山 / 中国	2F16
NEW 上海防静电工业协会	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2C10
上海明航空气净化技术有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D05
NEW 苏州奥克思光电科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2F20
NEW 上海腾甲防静电科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2H01
NEW 深圳市英特翎半导体有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2M10

防静电协会展团 ESD PAVILION

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
HENAN HAI SI ULTRA CLEAN ELECTRON TECHNOLOGY LTD. 河南海思超净电子科技有限公司	CHINA 中国	2D21
SHANGHAI ELECTROSTATIC PROTECTIVE INDUSTRY ASSOCIATION 上海防静电工业协会	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D24
SHANGHAI HAI XIN ANTISTATIC PRODUCTION CO., LTD. 上海海昕防静电产品有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D23
SHANGHAI POUSTO ELECTRONIC ENGINEERING CO., LTD. 上海佰斯特电子工程有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D28
SHANGHAI SHIYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 上海仕原智能科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D26
SHANGHAI YANGSEN SPCEALITY CHEMICAL CO., LTD. 上海阳森精细化工有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D27
SUZHOU JUNCHEN AUTO TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州珺辰自动化科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2D29
上海创纪科技发展有限公司 上海晨隆静电科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2D22

日本电子及自动化展区 FBC JAPAN AREA

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
NEW BUSINESS ENGINEERING CORPORATION 毕恩吉商务信息系统工程(上海)有限公司	2H45
NEW CHIFU PRECISION INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD. 秩父精密产业(深圳)有限公司	2H37
NEW FACTORY NETWORK CHINA INC. 工场网信息科技(上海)有限公司	2G22
NEW FUJI PRINT INDUSTRIAL (H.K.) CO., LTD. 富士电路科技(香港)有限公司	2H36
NEW FUKOKU TOKAI (SHANGHAI) CO., LTD. 艾赋醍(上海)商贸有限公司	2G37
NEW HAKARU PLUS (SHANGHAI) CO., LTD. 日太克精密计量设备(上海)有限公司	2G31

2号馆参展商名录 Exhibitor List of Hall 2

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
NEW HAKKO ELECTRIC THERMAL DEVICE (SHANGHAI) CO., LTD. 八光电热器件(上海)有限公司	2G21
NEW HASHIMOTO PRECISION METAL (SHEN ZHEN) LTD. 桥本精密五金模具(深圳)有限公司	2G32
NEW IAI (SHANGHAI) CO., LTD. 艾卫艾商贸(上海)有限公司	2H42
NEW KAY BRIGHT ELECTRIC (HUIZHOU) CO., LTD. 桂辉电气(惠州)有限公司	2H21
NEW NARASAKI TRADE (SHANGHAI) CO., LTD. 悠禧贸易(上海)有限公司	2G25
NEW NICHIAS(SHANGHAI)TRADING CO., LTD. 霓佳斯(上海)贸易有限公司	2H26
NEW NS TOOL CO., LTD. 日进工具香港有限公司 日進工具株式会社	2H46
NEW OKOSHI SPECIAL METAL (SHANGHAI) CO., LTD. 大越特殊金属(上海)有限公司	2H20
NEW SAI SI MACHINE & ELECTRIC (ZHEJIANG) CO., LTD. 赛德机电设备(浙江)有限公司	2G35
NEW SANKI ELECTRONIC (SUZHOU) CO., LTD. 产机电子(苏州)有限公司	2G30
NEW SHANGHAI MUSASHI TRADING CO., LTD. 上海六藏贸易有限公司	2G20
NEW SILEX TECHNOLOGY, INC. 北京希来科网络技术有限公司	2H31
NEW STARLITE PLASTIC PRODUCTS (KUNSHAN) CO., LTD. 星光树脂制品(昆山)有限公司	2H32
NEW SUZHOU TOMY OPTRONICS CO., LTD. 苏州苏富相电子科技有限公司	2H41
NEW TAKASHIMA SANGYO CO., LTD. 拓希玛光电(深圳)有限公司	2H40
NEW TIME RISE ENGINEERING LTD. 广州泰昇计算机科技有限公司	2H47
NEW TOFU DENSHI (KUNSHAN) CO., LTD. 多富电子(昆山)有限公司	2H35
NEW WICERA CO., LTD.	2H30
NEW 同朋金属制品(东莞)有限公司	2H22
NEW 无锡小桥电机有限公司	2G36

MINI LED 背光模组 COB 工艺产线 MINI LED BACKLIGHT MODULE COB PROCESS DEMO LINE

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
AIM SOLDER 埃姆硕德焊料(长兴)有限公司	2H60
NEW HOSON 深圳新益昌科技股份有限公司	2H60
QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 快克智能装备股份有限公司	2H60
SHENZHEN DESEN PRECISION MACHINE CO., LTD. 深圳德森精密设备有限公司	2H60
NEW SUZHOU LONGCHENG ELECTRONIC EQUIPMENT CO LTD. 苏州隆成电子设备有限公司	2H60

“中国智造” SMT 生产线展示区 CHINA SMART MANUFACTURING SMT DEMO LINE DISPLAY ZONE

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
NEW GUANGDONG XIANGJIE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 广东祥杰智能科技有限公司	2M60
NEW SHENZHEN FUXING INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市富兴智能装备有限公司	2M60
NEW SHENZHEN HUAZHI NANO TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳华智纳米科技有限公司	2M60
SHENZHEN JAGUAR AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市捷豹自动化设备有限公司	2M60
NEW SHENZHEN WEIMING PHOTOELECTRICITY CO., LTD. 深圳市伟铭光电有限公司	2M60
SUZHOU LUYUAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 苏州市路远智能装备有限公司	2M60
SUZHOU LUYUAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 苏州市路远智能装备有限公司	2M60
NEW SUZHOU SUN MOON INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州山木智能科技有限公司	2M60
XI'AN RAILWAY SNAIL AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 西安铁蜗牛自动化设备有限公司	2M60

2号馆参展商名录 Exhibitor List of Hall 2

NEPCON & 美亚科技 -SiP 及先进封装生产示范展示线 NEPCON & AMT-SiP & IC ADVANCED PACKAGING DEMO LINE

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
AMERICAN TEC CO LTD. 美亚电子科技有限公司	2F25
FUJI CORPORATION 株式会社 FUJI	2F25
NORDSON CORPORATION. 诺信(中国)有限公司	2F25
SUZHOU NOC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州恩欧西智能科技有限公司	2F25
QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 快克智能装备股份有限公司	2F25
 SHANGHAI SEER INTELLIGENT TECHNOLOGY CORPORATION 上海仙工智能科技有限公司	2F25
SUN EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. 日东智能装备科技(深圳)有限公司	2F25
深圳市新迪精密科技有限公司	2F25

媒体及协会名录 MEDIA & ASSOCIATIONS EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
BEIJING CHUANGXIN ONLINE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 北京创新在线网络技术有限公司	CHINA 中国	2P03
Chip 1 Media	CHINA 中国	2M36
EMIA 电子制造产业联盟	CHINA 中国	2A10
GDSMT 广东省电子学会 SMT 专委会	CHINA 中国	2A05
ICHUNT.COM 猎芯网	CHINA 中国	2P15
SHANGHAIKUMORE ROBOTICS CO., LTD. 机器人在线	CHINA 中国	2G41
SMT/MPT PROFESSIONAL COMMITTEE 天津市电子学会 SMT/MPT 专业委员会	CHINA 中国	2A10
SMT/MPT SPECIAL COMMISSION OF SICHUAN INSTITUTE OF ELECTRONICS 四川省电子学会 SMT/MPT 专委会	CHINA 中国	2P25
STEP-BY-STEP NEW TECHNOLOGIES 一步步新技术	CHINA 中国	2P26
WWW.CHINAFPD.NET 中华显示网	CHINA 中国	2C40
WWW.PSZNH.COM 《仪表与测量控制》图页网 爱采购	CHINA 中国	2G40

现场活动一览 Onsite Events

7.19.2023 星期三 / Wednesday

会议名称 / Conference Name	时间 / Time	地点 / Location
 电子制造 / Electronics Manufacturing		
 *SMTA 华东高科技技术研讨会 (收费) *SMTA China East Technology Conference (Charged)	10:45 - 15:30	B2 层, 6 号会议室 Meeting Room 6, F/B2
 SMTA 华东高科技设备研讨会 SMTA China East Vendor Conference	11:00 - 15:25	1 号馆 -1B60, SMTA Conference 区域 Hall 1-1B60, SMTA Conference Zone
 2023 第三届“望友杯”全国电子制造行业 PCBA 设计大赛 - 华东华南分赛区现场答辩及颁奖典礼 2023 3 rd "Vayo Cup" National Electronics Manufacturing Industry PCBA Design Competition - East China and South China Regional Finals Presentation and Award Ceremony	08:45 - 16:30	2 号馆 -2M50, PCBA 设计大赛区域 Hall 2-2M50, PCBA Design Competition Zone
 IC 封测 / IC Packaging and Testing		
 ICPF 2023 半导体封装大会 -SiP 及先进封装分论坛 ICPF 2023 Semiconductor Packaging Conference - SiP and Advanced Packaging Sub-Forum	10:00 - 16:00	2 号馆 -2F50, IC 封测剧院 Hall 2-2F50, IC Packaging Theatre
 Mini LED 芯片封测大会 Mini LED Chip Testing and Packaging Conference	09:50 - 16:30	2 号馆 -2H50, Mini LED 剧院 Hall 2-2H50, Mini LED Theatre
 智慧工厂 / Smart Factory		
仓储物流智能化与柔性制造应用论坛 Forum on Intelligent Warehousing, Logistics, and Flexible Manufacturing Applications	10:00 - 15:30	2 号馆 -2D50, 智慧工厂剧院 Hall 2-2D50, S-Factory Theatre
人工智能与先进工厂管理应用大会 Artificial Intelligence and Advanced Factory Management Applications Conference	10:20 - 15:30	2 号馆 -2P50, 汽车电子技术剧院 Hall 2-2P50, Automotive Electronics Theatre


7.20.2023 星期四 / Thursday

会议名称 / Conference Name	时间 / Time	地点 / Location
 电子制造 / Electronics Manufacturing		
 *SMTA 华东高科技技术研讨会 (收费) *SMTA China East Technology Conference (Charged)	10:45 - 14:55	B2 层, 6 号会议室 Meeting Room 6, F/B2
 SMTA 华东高科技设备研讨会 SMTA China East Vendor Conference	11:00 - 15:25	1 号馆 -1B60, SMTA Conference 区域 Hall 1-1B60, SMTA Conference Zone
 *SMTA 华东高科技技术工作坊 (收费) *SMTA China East Technical Workshop (Charged)	09:00 - 12:00	B2 层, 4 号会议室 Meeting Room 4, F/B2
 2023 (第二十六届) 上海智能制造及 SMT 技术高级研讨会 2023 (26 th) Shanghai IMT & SMT Technology High-level Conference	10:20 - 15:00	B2 层, 5 号会议室 Meeting Room 5, F/B2
 2023 第七届“快克杯”全国电子制造行业焊接技能大赛 - 上海分赛区比赛 The 7 th "QUICK" Cup National Welding Skills Competition for Electronics Manufacturing Industry in 2023	08:15 - 16:30	2 号馆 -2C41, 焊接比赛区域 Hall 2-2C41, Soldering Competition Zone
 IC 封测 / IC Packaging and Testing		
 ICPF 2023 半导体封装大会 -IGBT 功率半导体分论坛 ICPF 2023 Semiconductor Packaging Conference - IGBT Power Semiconductor Sub-Forum	09:50 - 16:00	2 号馆 -2F50, IC 封测剧院 Hall 2-2F50, IC Packaging Theatre
 Mini LED 芯片封测大会 Mini LED Chip Testing and Packaging Conference	10:00 - 16:30	2 号馆 -2H50, Mini LED 剧院 Hall 2-2H50, Mini LED Theatre

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

* 标记“”的为新展商。

* New Exhibitors are marked with .

以上信息截止于 2023 年 7 月 6 日, 具体以现场实际为准。

The above information is updated by July 6, 2023. For the final version, please refer to the onsite notice.

智慧工厂 / Smart Factory		
工业 4.0 未来工厂管理论坛 Industrial 4.0 Future Factory Management Forum	10:20 - 15:30	2 号馆 -2D50, 智慧工厂剧院 Hall 2-2D50, S-Factory Theatre
终端应用 / End-user Applications		
汽车电子产品制造大会 Automotive Electronic Product Manufacturing Conference	09:50 - 16:00	2 号馆 -2P50, 汽车电子技术剧院 Hall 2-2P50, Automotive Electronics Theatre

7.21.2023 星期五 / Friday

会议名称 / Conference Name	时间 / Time	地点 / Location
IC 封测 / IC Packaging and Testing		
ICPF 2023 半导体封装大会 -IGBT 功率半导体分论坛 ICPF 2023 Semiconductor Packaging Conference - IGBT Power Semiconductor Sub-Forum	10:00 - 12:00	2 号馆 -2F50, IC 封测剧院 Hall 2-2F50, IC Packaging Theatre
智慧工厂 / Smart Factory		
3C 产业智能工厂管理大会 3C Industry Smart Factory Management Conference	10:20 - 15:00	2 号馆 -2D50, 智慧工厂剧院 Hall 2-2D50, S-Factory Theatre
终端应用 / End-user Applications		
新能源产业应用论坛 (锂电、电控、光伏) Forum on New Energy Industry Applications (Li-ion Batteries, Electric Control, Photovoltaics)	09:50 - 12:20	2 号馆 -2P50, 汽车电子技术剧院 Hall 2-2P50, Automotive Electronics Theatre

* 打星号的为收费会议
* The conferences marked with "*" shall be charged.

SMTA 华东高科技会议 - 高科技技术研讨会
SMTA China East Technology Conference

2023 年 7 月 19 日 - 7 月 20 日 B2 层, 6 号会议室
19-20 July, 2023 Meeting Room 6, F/B2

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
7.19.2023		
会议主席 Conference Chairman		
余允红, 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 / Yunhong Yu, Member of SMTA China Technical Advisory Committee 吴明伟, 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 / Mingwei Wu, Member of SMTA China Technical Advisory Committee		
10:45 - 11:20	超细粉径锡膏在 008004 元件印刷中的研究 Fine Powder Investigation for Optimum Imperial 008004 SP Printing: Part I (CE23-TC1.1)	饶乐, 镓泰公司 Leon Rao, Indium Corporation
11:20 - 11:55	2023 年超微型元器件组装问题的解决方案: M0201、008005 和 Micro/MiniLED Addressing Concerns of Ultra-Miniature Component Assembly In 2023: M0201, 008005 and Micro/MiniLEDs (CE23-TC1.2)	朱军桦 Dillon Zhu, AIM Solder
11:55 - 12:30	使用高性能无铅焊料进行选择焊接 Selective Soldering With High-Performance Lead-Free Solders (CE23-TC1.3)	许教雄, 苏州依工电子设备有限公司 Khoh Kar Heong, ITW EAE
12:30 - 13:45	午餐 / Lunch Break	
13:45 - 14:20	用于汽车电子的高可靠性无铅焊料 - 热循环和剪切强度性能 High-Reliability Lead-free Solders for Automotive Electronics - Thermal Cycling and Shear Strength Performance (CE23-TC1.4)	杨莉, 麦德美爱法 Annie Yang, MacDermid Alpha Electronics Solutions
14:20 - 14:55	利用大数据提高敏捷性, 降低成本和加速 NPIs Using Big Data To Boost Agility, Reduce Costs and Accelerate NPIs (CE23-TC1.5)	潘辉, 西门子电子科技 (上海) 有限公司 Shawn Pan, Siemens Electronic Design Automation (Shanghai) Co., Ltd.
14:55 - 15:30	超低残留助焊剂在射频前端芯片封装中的应用 Ultra-Low-Residue Flux Application In RF Front End Packaging (CE23-TC1.6)	胡彦杰, 镓泰公司 Leo Hu, Indium Corporation

7.20.2023

会议主席 Conference Chairman		
胡彦杰, 华东区高级技术经理, 镓泰公司 / Leo Hu, Senior Technical Manager of Eastern China Region of Indium Corporation		
10:45 - 11:20	超细粉末点涂锡膏在异构集成中的挑战和应用 Ultrafine Solder Paste Dispensing for Heterogeneous Integration (CE23-TC2.1)	乔广浩, 镓泰公司 Joey Qiao, Indium Corporation

研讨会会议程

Conference Program



11:20 - 11:55	精密水基清洗：追求最终的性能与成果 Engineered Aqueous Cleaning: It All Comes Down To Performance (CE23-TC2.2)	高伟, 上海凯晟清洁材料有限公司 Daniel Gao, Shanghai KYZEN Cleaning Materials Co., Ltd.
11:55 - 12:30	PCB 焊盘发黑问题改善 PCB Black Pad Issue Improvement (CE23-TC2.3)	林伟峰, 贝莱胜电子(厦门)有限公司 Eason Lin, Plexus (Xiamen) Co., Ltd.
12:30 - 13:45	午餐 / Lunch Break	
13:45 - 14:20	如何通过工艺优化解决 LGA 空洞 How To Solve LGA Voiding Through Process Optimization (CE23-TC2.4)	胡彦杰, 镛泰公司 Leo Hu, Indium Corporation
14:20 - 14:55	优化低温焊接表面装贴技术 (SMT) 工艺优化, 提高可靠性 Low-Temperature Solders SMT Process Optimization for Enhanced Reliability (CE23-TC2.5)	余瑜, 麦德美爱法 William Yu, MacDermid Alpha Electronics Solutions

SMTA 华东高科技会议 - 高科技设备研讨会

SMTA China East Vendor Conference

2023 年 7 月 19 日 - 7 月 20 日 1 号馆 -1B60, SMTA Conference 区域
19-20 July, 2023 Hall 1-1B60, SMTA Conference Zone

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
7.19.2023		
会议主席 Conference Chairman		
张永泰, 中国 SMTA 技术顾问委员会委员, 《表面组装杂志》技术顾问 / Yungtai Chang, Member of SMTA China Technical Advisory Committee, Technical Consultant of SMT China		
11:00 - 11:25	国产 3D AXI 针对 BGA、通孔器件和 IGBT 焊接缺陷的检测 3D AXI for BGA, Through-Hole & IGBT Insepection (CE23-VC1.1)	吴明炜, 苏州谱睿源电子有限公司 Vincent Wu, Image Source Electroincs Ltd.
11:30 - 11:55	焊检合璧：面向光伏储能 & 新能源车解决方案 Total Solution of Soldering and Inspection for Solar, Storage and EV Industries (CE23-VC1.2)	胡勇, 快克智能设备股份有限公司 Yong Hu, Quick Intelligent Equipment Co., Ltd.
12:00 - 12:25	高端清洗与检测工艺的闭环控制及应用 The Close-Loop Cleaning Technology and Its Application (CE23-VC1.3)	杨文雄, 深圳市三捷机械设备有限公司 Wenxiong Yang, Shen Zhen Synergies Machinery Co., Ltd.
12:30 - 14:00	午餐 / Lunch Break	
14:00 - 14:25	通讯技术高速演进下的 PCB 需求分析 PCB Requirement Analysis Under The High-Speed Evolution of Communication Technologies (CE23-VC1.4)	聂富刚, 中兴通讯股份有限公司 Fugang Nie, ZTE Corporation

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

研讨会会议程

Conference Program



14:30 - 14:55	第四代智能仓储为工厂数字化转型赋能 The Fourth-Generation Intelligent Warehousing System Empowers Traditional Factories To Digital Intelligent Transitions (CE23-VC1.5)	陈宁, 东莞智库信息技术有限公司 Ning Chen, Dongguan Smart Warehouse Information Technology Co., Ltd.
15:00 - 15:25	电子制造业的新基础建设 4.0 4.0 Infrastructure Concept In PCBA (CE23-VC1.6)	张永泰, 中国 SMTA 技术顾问委员会委员, 《表面组装杂志》技术顾问 Yungtai Chang, Member of SMTA China Technical Advisory Committee, Technical Consultant of SMT China

7.20.2023

会议主席 Conference Chairman

吴明炜, 董事长, 苏州谱睿源电子有限公司 / Vincent Wu, Chairman of Image Source Electroincs Ltd.

11:00 - 11:25	关于印刷工艺的研究 Research of Print Process (CE23-VC2.1)	周铭, 亚系自动化系统(中国)有限公司 Jeremy Zhou, ASYS Automation Systems (China) Co., Ltd.
11:30 - 11:55	国产 3D AXI 针对 BGA、通孔器件和 IGBT 焊接缺陷的检测 3D AXI for BGA, Through-Hole & IGBT Insepection (CE23-VC2.2)	吴明炜, 苏州谱睿源电子有限公司 Vincent Wu, Image Source Electroincs Ltd.
12:00 - 12:25	电子行业智能仓储的应用案例 Application Cases of Intelligent Warehousing In The Electroinc Industry (CE23-VC2.3)	邱存发, 福建星网元智科技有限公司 Cunfa Qiu, Fujian Star-Wise Technology Co., Ltd.
12:30 - 14:00	午餐 / Lunch Break	
14:00 - 14:25	迈向成功的电子灌封设计 Electroinc Potting-Design for Success (CE23-VC2.4)	彭翊龙, 美国 PVA Frank Peng, PVA Inc.
14:30 - 14:55	电子制造中的气体解决方案 Gas Solution for Electroinc Manufacturing (CE23-VC2.5)	余允红, 液化空气(中国)投资有限公司 Yunhong Yu, Air Liquide (China) Holding Co., Ltd.
15:00 - 15:25	pH 中性清洗工艺及应用案例 pH Neurural Cleaning Technology (CE23-VC2.6)	纪建光, ZESTRON 北亚分公司 Jerry Ji, ZESTRON Asia North

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

SMTA 华东高科技技术工作坊（收费会议） SMTA China East Technology Workshop (Charge)

2023 年 7 月 20 日 B2 层, 4 号会议室
20 July, 2023 Meeting Room 4, F/B2

时间 Time	主题 Topic
------------	-------------

演讲嘉宾 Speaker :

- 张永泰 / Zhang Yongtai
- 中国 SMTA 技术委员会, 委员 / SMTA China Technical Committee, Member
 - CEIA 专家智囊, 资深技术顾问, 专题讲师 / CEIA Expert Think Tank, Senior Technical Consultant & Speaker
 - 工业 AI 杂志, 技术顾问 / AI in Manufacturing, Technical Consultant
 - China 表面贴装技术杂志, 技术顾问 / China Surface Mount Technology, Technical Consultant
 - SMT China 杂志电子行业组, 技术顾问 / Electronics Group of SMT China, Technical Consultant
 - 香港恒生管理学院供应链研究小组, 特聘讲师 / Supply Chain Research Group of Hang Seng University of Hong Kong, Distinguished Lecturer
 - 美亚电子科技有限公司 (曾任职), 研发技术总监 / American Tec Company Limited, R&D Director (former)
 - 台达电子集团 (智能解决方案事业发展部) (曾任职), 电子行业技术顾问 / Delta Electronics, Inc. (Intelligent Solution Business Unit), Technical Consultant in Electronics (former)
 - 拥有 20 年 PCB、LCD、LED、SMT、光学行业整厂生产设备流程设置、优化、制程整合专业经验。近年致力于整厂生产设备流程, 自动化、智能化、无人化解决方案的研发设计、规划实施及效益分析。
He has 20 years of professional experience in the setup, optimization, and integration of complete production equipment processes in the PCB, LCD, LED, SMT, and optical industries. In recent years, he has been dedicated to the research, design, planning, implementation, and efficiency analysis of automatic, intelligent and unmanned solutions for complete production equipment processes.
 - 4.0 智慧工厂规划 / 4.0 Smart Factory Planning
 - 相关得奖作品 / Awards : Nepcon EM Asia 创新奖, SMT China 远见奖 / Nepcon EM Asia Innovation Award; SMT China Vision Award

09:00 - 12:00 培训内容 Content of Training :

- 自动化尚存的主要痛点: 后段组装、测试、包装 / Pain spots in automation: assembly, testing and packaging in the later stage
- 非标准的标准设备、标准非标设备 / Non-standard standard equipment and standard non-standard equipment
- 标准的非标准设备 Standard non-standard equipment :
组: 异插 (240 万+) 焊接、维修、上下工装回流线 / Assembly: reducing joint [2.4 million+] Welding, Maintenance, Upper and Lower Tooling Return Line
测: ICT、FCT (200 万+), 上下工装回流线 / Testing: ICT, FCT [2 million+], Upper and Lower Tooling Return Line
包: BOX-BUILD (140 万+) / Packaging: BOX-BUILD [1.4 million+]
- 非标准的标准设备 Non-standard standard equipment :
自动锁螺丝机、点胶机、外观检测……[300 万+] / Automatic Screw Locking Machine, Glue Dispenser, Appearance Inspection……[3 million +]
- 电子制造业的新基建 | New infrastructure for electronics manufacturing industry :
中国在维持多年“世界工厂”美誉之后, 近年来又以强大基础工程建设能力赢得“基建狂魔”的封号。
After enjoying the reputation of being the "World's Factory" for many years, China has recently earned the title of "Infrastructure Giant" by right of outstanding infrastructure construction ability.
- 但就世界局势发展的大方向来看, 中国基础劳动力红利已不复存在, 尚未脱离大量基础劳动力的中国电子制造业有必要重新审视从今而后的发展方向。以“电子制造业的新基建”为题, 是延续工业 4.0 的发展规划, 为进行夯实工业 3.0 (精益生产 3.0) 找出正确积极的做法, 希望透过深入探究电子制造业现状的合理性, 进一步探讨电子制造业未来发展应有的重点方向。

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

However, in view of the overall trend of global developments, China's dividend of basic labor force has disappeared. Therefore, it is necessary for China's electronics manufacturing industry, which still relies heavily on a large number of basic labor workers, to review its future development direction. Under the theme of "New Infrastructure for the Electronics Manufacturing Industry", it is essential to continue the development plan of Industry 4.0 and find out the correct and positive approaches to consolidating Industry 3.0 (Lean Production 3.0). It is hoped that by thoroughly investigating the rationality of the current situation of the electronics manufacturing industry, we can further explore the key directions for future development of the electronics manufacturing industry.

就是在“世界工厂”中重新规划强大的“基础工程建设”。

That is, re-plan the strong infrastructure construction in the World's Factory.

重点不在创新而是普及想要的形式、工具都有了, 拿来应用就好了。

The focus is not on innovation, but on popularization of desired forms. Tools are available. What we need to do is to use them.

1. 智能化装备、智能化系统 / 1. Intelligent equipment and system
2. 实时随时掌握高度数字化、可视化生产情报 / 2. Acquiring highly digitized and visualized production information in real time
3. 自动监控完善的质量系统准确对策分析 / 3. Analysis of accurate countermeasures for the quality system with perfect automatic monitoring
4. 完整的全程生产与质量追溯管理体系 / 4. Complete whole-process production and quality traceability management system
5. 工厂智能厂务安全能源监测系统 / 5. Intelligent factory safety and energy monitoring system
6. 建立原料资源、生产制造、市场需求, 大数据分析架构支持高阶决策 / 6. Establishing a framework of raw material resources, manufacturing, market demand and big data analysis to support high-level decision-making

2023 (第二十六届) 上海智能制造及 SMT 技术高级研讨会 2023 (26th) Shanghai IMT & SMT Technology High-level Conference

2023 年 7 月 20 日 B2 层, 5 号会议室
20 July, 2023 Meeting Room 5, F/B2

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
10:20 - 10:30	特邀嘉宾致辞 Guest Speech	北京电子学会智能制造委员会 Smart Manufacturing Committee, Beijing Electronics Society
10:30 - 11:10	深入探索 SMT 工艺管控 A Deeper Exploration of SMT Process Control	王文, 华东区域负责人, ESAMBER 中国服务中心 Wang Wen, Person in Charge (East China), ESAMBER China Service Center
11:10 - 11:50	共赢智能制造 Aiming for a Win-win in Intelligent Manufacturing	曾志忠, 负责人, 深圳佰盾智能技术有限公司 Zeng Zhizhong, Person in Charge, Shenzhen Baidun Intelligent Technology Co., Ltd.
13:30 - 13:40	抽奖环节 / Lucky Draw	
13:40 - 14:20	新能源汽车电子焊接空洞的产生与改善 Voids in Electronic Part Welding for New Energy Vehicles: How They are Generated and How to Improve	肖牛明, 负责人, 杭州乔泰电子有限公司 Xiao Niuming, Person in Charge, Hangzhou Qiaotai Electronics Co., Ltd.
14:20 - 15:00	新型高可靠性三防技术与精密清洗工艺探索 The Exploration of New Reliable Water-proof, Dust Prevention and Anti-corrosion Technology and Precision Cleaning Process	丁飞, 特邀专家, 北京电子学会智能制造委员会 Ding Fei, Expert, Smart Manufacturing Committee, Beijing Electronics Society

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

2023 第三届“望友杯”全国电子制造行业 PCBA 设计大赛
- 华东华南分赛区现场答辩及颁奖典礼
The 3rd "VAYO Cup" National PCBA Design Competition for Electronics
Manufacturing Industry in 2023
-On-site Defense and Award Ceremony of East China and
South China Divisions

2023 年 7 月 19 日 2 号馆 -2M50, PCBA 设计大赛区域
19 July, 2023 Hall 2-2M50, PCBA Design Competition Zone

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
08:45 - 09:00	领导致词及评委颁发证书 Leaders' Speeches and Certificate Awarding	<p>王永婷, 高级项目总监, 励展博览集团大中华区 Tim Wang, Senior Project Director, RX Greater China</p> <p>钱胜杰, 副总裁, 上海望友信息科技有限公司 Sheng Jie Qian, Vice President, Vayo (Shanghai) Technology Co. Ltd.</p> <p>刘继芬, 秘书长, 电子制造产业联盟 Ji Fen Liu, Secretary-general, EMIA</p>
09:00 - 10:00	技术培训: DFX 设计评审系统让设计与制造好产品成为常态 Technical training: DFX design review system makes the design and manufacturing of good products easy and normal	蔡强, 高级业务总监, 上海望友信息科技有限公司 Cai Qiang, Sr. Business Director of Vayo (Shanghai) Technology Co., Ltd.
10:00 - 10:20	茶歇 / Tea Break	
10:20 - 12:00	华东分赛区比赛答辩: 四组参赛队讲评 Defense of East China Division: Four Participating Teams	讲解 10 分钟, 答疑互动 15 分钟 Presentation for 10 min and Q&A interaction for 15 min
12:00 - 13:30	午餐 & 休息 / Lunch Break	
13:30 - 14:25	华南分赛区比赛答辩: 两组参赛队讲评 Defense of South China Division: Two Participating Teams	讲解 10 分钟, 答疑互动 15 分钟 Presentation for 10 min and Q&A interaction for 15 min
14:20 - 14:40	茶歇 & 交流 / Tea Break & Communication	
14:40 - 15:30	西南分赛区比赛答辩: 两参赛队讲评 Defense of Southwest China Division: Two Participating Teams	讲解 10 分钟, 答疑互动 15 分钟 Presentation for 10 min and Q&A interaction for 15 min
15:30 - 16:30	颁奖 Award Ceremony	

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

2023 第七届“快克杯”全国电子制造行业焊接技能大赛
- 上海分赛区比赛
The 7th "QUICK" Cup National Welding Skills Competition for Electronics
Manufacturing Industry in 2023
-Shanghai Division

2023 年 7 月 20 日 2 号馆 -2C41, 焊接比赛区域
20 July, 2023 Hall 2-2C41, Soldering Competition Zone

时间 Time	主题 Topic	备注 Remarks
08:15 - 08:40	早 08:15 在展馆入场口发放展会入场证件, 8:30 分进入比赛场馆 Obtain the pass at the hall entrance at 08:15 AM, and enter the hall at 8:30 AM	
08:40 - 08:50	参赛队员签到及分组抽签 Registration and group drawing for participants	进场、抽签; 依据结果决定场次, 请准时到场抽签 Please arrive on time for entry and drawing. The match schedule will be determined based on the results of drawing.
08:50 - 09:00	主持人介绍, 嘉宾及领导致词 Introduction by the host, and speeches by guests and leaders	北京励展展览有限公司上海分公司 Shanghai Branch of Reed Exhibitions (China) Co. Ltd. 快克智能装备股份有限公司 Quick Intelligent Equipment Co., Ltd. 中国电子制造产业联盟 China Electronics Manufacturing Industry Alliance
09:00 - 09:10	评委介绍及聘书颁发、比赛开始 Introduction of Judges, Issuance of Letters of Appointment and Start of Competition	
09:20 - 10:25	第一场比赛 (16 人) First Match (16 Participants)	
10:35 - 11:40	第二场比赛 (16 人) Second Match (16 Participants)	
11:40 - 12:40	午餐休息 / Lunch Break	
12:40 - 13:45	第三场比赛 (16 人) Third Match (16 Participants)	
13:45 - 15:30	评审 Judging	
15:30 - 16:30	颁奖 Award Ceremony	
16:00 - 16:30	颁奖 Award Ceremony	

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

半导体封装——半导体封装大会 论坛一：SiP 及先进封装分论坛

IC Packaging - Semiconductor Packaging Conference Forum 1: SiP and Advanced Packaging Sub-Forum

2023年7月19日 2号馆 -2F50, IC 封测剧院
19 July, 2023 Hall 2-2F50, IC Packaging Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:30 - 10:00	会议签到 / Sign-in	
10:00 - 10:15	开场致辞 Opening speech	<p>徐冬梅, 秘书长, 中国半导体行业协会封测分会 Xu Dongmei, Secretary-general of Packaging & Testing Branch of China Semiconductor Industry Association</p> <p>李雅仪, 首席运营官, 励展博览集团大中华区 Josephine Lee, COO, RX Greater China</p>
10:15 - 10:40	环旭电子电动车用功率模块技术能力介绍 Introduction to Technical Capacity of Power Module for Universal Electric Vehicles	陈治宇, 副处长, 环旭电子股份有限公司 Chen Zhiyu, Deputy Director of Universal Scientific Industrial [Shanghai] Co., Ltd.
10:40 - 11:05	汽车半导体封装 - 市场与技术动态 Automotive Semiconductor Packaging - Market and Technology Trends	黄玉峰, 技术专案管理资深经理, 安靠封装测试(上海)有限公司 Huang Yufeng, Sr. Technical Project Manager of Amkor Assembly and Test (Shanghai) Co., Ltd.
11:05 - 11:30	铜纳米线在封装中的应用 Application of Copper Nanowires in Packaging	龚里, 总经理, 苏斯贸易(上海)有限公司 Gong Li, General Manager of SUSS MicroTec (Shanghai) Co., Ltd.
11:30 - 11:55	TOWA MOLDING 及切割技术在先进封装领域的应用 Application of TOWA Molding and Cutting Technology in Advanced Packaging	陈旻百, 营业部副部长, 东和半导体设备(上海)有限公司 Chen Minbai, Sales Department Manager of TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
11:55 - 13:30	午休 / Lunch Break	
13:30 - 13:55	面向 2.5D/3D 系统集成应用的 TSV 转接板技术 TSV Adapter Board Technology for Integrated Application in 2.5D/3D System	戴风伟, 研发总监, 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 Dai Fengwei, R&D Director of National Center for Advanced Packaging Co., Ltd.
13:55 - 14:20	日东半导体封装设备国产化应用 Application of Suneast Nationalized Applications in IC Packaging	王永刚, 研发经理, 日东智能装备科技(深圳)有限公司 Wang Yonggang, R&D Manager, Suneast Intelligent Equipment Technology [Shenzhen] Co. Ltd.
14:20 - 14:45	SiP/ 先进封装的贴装解决方案 Mounting Solution for SiP/Advanced Packaging	黄建伟, 副总经理, 富士(上海)商贸有限公司 Huang Jianwei, Deputy General Manager of FUJI Machine China Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

14:45 - 15:10	半导体芯片封装点胶应用的痛点及解决方案 Pain Points in Application of Glue Dispensing in Semiconductor Chip Packaging and their Solutions	熊钦, 产品总监, 深圳市轴心自控技术有限公司 Leo Xiong, Product Director of Shenzhen Axxon Automation Co., Ltd.
15:10 - 15:35	AI 技术在 SiP 产品六面检查方案的应用和挑战! Application and Challenges of AI Technology in Six-side Inspection Scheme for SiP Products!	何洪道, 销售总经理, 伟特测试系统(苏州)有限公司 He Hongdao, General Sales Manager of ViTrox Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
15:35 - 16:00	摩尔精英 SiP 技术解决方案 MooreElite SiP Solution	魏信兴, 无锡厂总经理, 摩尔精英 Wei Xinxing, General Manager of MooreElite Wuxi Factory

半导体封装——半导体封装大会 论坛二：IGBT 功率半导体分论 IC Packaging - Semiconductor Packaging Conference Forum 2: IGBT Power Semiconductor Sub-Forum

2023年7月20日-7月21日 2号馆 -2F50, IC 封测剧院
20-21 July, 2023 Hall 2-2F50, IC Packaging Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
7.20.2023		
09:30 - 09:50	会议签到 / Sign-in	
09:50 - 10:00	领导致辞 Opening speech	李雅仪, 首席运营官, 励展博览集团大中华区 Josephine Lee, COO, RX Greater China
10:00 - 10:30	碳化硅功率器件现状及发展趋势 Present Situation and Development Trends of SiC Power Devices	雷光寅, 首席科学家 / 副所长, 清纯半导体(宁波)有限公司 / 复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与器件研究所 Lei Guangyin, Chief Scientist/Deputy Director of SICHAIN Semiconductor (Ningbo) Co., Ltd./Institute of Wide Bandgap Semiconductor Materials and Devices, Research Institute of Fudan University in Ningbo
10:30 - 11:00	适用于万伏级 IGBT 器件研制的 4H-SiC 外延材料生长技术 4H-SiC Epitaxial Material Growth Technology Suitable for the Development of 10,000 kV IGBT Devices	李贲, 副主任设计师, 中国电子科技集团公司第五十五研究所 Li Yun, Deputy Chief Designer of the 55 th Research Institute of China Electronics Technology Group Co., Ltd.
11:00 - 11:30	SiC 封装银烧结工艺及 IGBT 功率模块封装成套解决方案 Silver Sintering Process for SiC Packaging and Complete Solutions for IGBT Power Module Packaging	沈懿俊, 市场总监, 快克智能装备股份有限公司 Billy Shen, Marketing Director of Quick Intelligent Equipment Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

11:30 - 12:00	基于 SinoTCAD 软件的功率半导体器件仿真技术开发和应用 Development and Application of Simulation Technology for Power Semiconductor Devices Based on SinoTCAD	盛阳, 首席技术官, 上海芯钦量子科技有限公司 Sheng Yang, CTO of General Mathematical-Physics Technology Co., Ltd.
12:00 - 13:30	午休 / Lunch Break	
13:30 - 14:00	基于先进 IGBT 的可靠性及 FA 研究 Reliability and FA Analysis Based on Advanced IGBT	曾祥幼, 市场技术总监, 上海陆芯电子科技有限公司 Zeng Xiangyou, Marketing & Technical Director of Shanghai Luxin Electronic Technology Co., Ltd.
14:00 - 14:30	助力集成商打造半导体行业智能物流解决方案 Help Integrators Develop Intelligent Logistics Solutions for Semiconductor Industry	于承东, 国内业务负责人, 上海仙工智能科技有限公司 Yu Chengdong, Domestic Business Leader of Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation
14:30 - 15:00	IGBT 及三代半器件减薄工艺解决方案 Thinning Process Solution for IGBT and Third-Generation Semiconductor Devices	刘国敬, 副总经理, 北京中电科电子装备有限公司 Liu Guojing, Deputy General Manager of CETC Beijing Electronic Equipment Co., Ltd.
15:00 - 15:30	GaN 和 SiC 功率电子器件数理建模与分析 Mathematical Modeling and Analysis of GaN and SiC Power Electronics	张紫辉, 教授 / 董事长, 河北工业大学 / 天津赛米卡尔科技有限公司 Zhang Zihui, Professor/Chairman of Hebei University of Technology/Tianjin SimuCal Technology Co., Ltd.
15:30 - 16:00	面向碳化硅及氮化镓功率器件的 EMMI 测试技术 EMMI Testing Technology for SiC and GaN Power Devices	闫大为, 总经理, 无锡芯鉴半导体技术有限公司 Yan Dawei, General Manager of Wuxi Xinjian Semiconductor Technology Co., Ltd.

7.21.2023

10:00 - 10:30	国产 IGBT 技术进展及市场现状 Development and Market Status of IGBT Technology in China	刘国友, 副总工程师, 中车半导体 Liu Guoyou, Deputy Chief Engineer of Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd.
10:30 - 11:00	“万能离子刀”技术的碳化硅异质集成薄膜材料与器件研究 Research on Heterogeneously Integrated SiC Thin Films and Devices Based on “Universal Plasma Cutter” Technology	欧欣, 研究员, 中科院上海微系统所 Ou Xin, Researcher of Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences
11:00 - 11:30	单双面银烧结技术在功率模块封装中的应用 Application of Single- and Double-Sided Silver Sintering Technology in Power Module Packaging	周鑫, 市场总监, 苏州博湃半导体技术有限公司 Zhou Xin, Marketing Director of Suzhou Bopai Semiconductor Technology Co., Ltd.
11:30 - 12:00	新型功率器件技术进展及其在电动汽车中的应用 Progress of New Power Device Technologies and their Application in Electric Vehicles	苗硕, 市场经理, 江苏宏微科技股份有限公司 Miao Shuo, Marketing Manager of MACMIC Science & Technology Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

MINI LED 封装

Mini LED 芯片及封测解决方案论坛

MINI LED Packaging

Mini LED Chip and Packaging & Testing Solution Forum

2023 年 7 月 19 日 - 7 月 20 日 2 号馆 -2H50, Mini LED 剧院
19-20 July, 2023 Hall 2-2H50, Mini LED Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
7.19.2023		
09:30 - 09:50	签到 / Sign-in	
09:50 - 10:00	领导致辞 Opening speech	中国贸易促进委员会电子信息行业分会 CCPIT
10:00 - 10:30	应用终端看 Mini/MicroLED 技术发展趋势 Development Trends of Mini/MicroLED Technology from the Perspective of Application Terminals	周明忠, 副总经理, TCL 华星光电产品研发中心 Zhou Mingzhong, Deputy General Manager of TCL CSOT R&D Center
10:30 - 11:00	柔性透明薄膜 LED 显示技术瓶颈与解决方案 Bottleneck and Solution of Flexible Transparent LED Display Technology	李雍, 常务副总, 深圳市前海恒云联科技有限公司 Li Yong, Executive Deputy General Manager of Shenzhen Qianhai Hengyunlian Technology Co., Ltd.
11:00 - 11:30	Mini LED 背光解决方案及趋势展望 Mini LED Backlight Solution and Prospect	刘国旭, 联合创始人兼 CTO, 北京易美新创科技有限公司 Liu Guoxu, Co-founder & CTO of Beijing ShineOn Innovation Technology Co., Ltd.
11:30 - 12:00	Mini LED 封装材料技术发展 Development of Mini LED Packaging Material Technology	钱雪行, 总经理, 深圳市晨日科技股份有限公司 Qian Xuexing, General Manager of Shenzhen Earlysun Technology Co., Ltd.
12:00 - 13:30	展区参观 + 午休 / Hall Visit + Lunch Break	
13:30 - 14:00	Micro-LED 显示技术及产业化难点 Micro-LED Display Technology and Challenges in Industrialization	田朋飞, 副教授、博士生导师, 复旦大学 Tian Pengfei, Associate Professor of Fudan University
14:00 - 14:30	高色域显示用新型窄带荧光粉的发展 Development of New Narrow-Band Phosphors for High-Color-Gamut Displays	梁超, 副总经理, 江苏博睿光电股份有限公司 Liang Chao, Deputy General Manager of Jiangsu Bree Optronics Co., Ltd.
14:30 - 15:00	Micro LED 芯片制备的关键技术及创新应用 Key Technologies of Micro LED Chip Manufacturing and their Innovative Applications	郝茂盛, 创始人 & 总经理, 上海芯元基半导体科技有限公司 Hao Maosheng, Founder & General Manager of Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd.
15:00 - 15:30	Mini/Micro LED 巨量转移技术及发展现状 Mini/Micro LED Mass Transfer Technology and its Development Status	庄昌辉, MINILED 巨量转移项目中心负责人, 深圳市大族半导体装备科技有限公司 Zhuang Changhui, Head of MINILED Mass Transfer Project Center, Shenzhen Han's Semiconductor Equipment Technology Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

15:30 - 16:30	圆桌对话：如何避免“行业内卷”，加速新型显示市场高增长？ Roundtable Dialogue: How to Avoid "Industry Involution" and Drive High Growth of the New Display Market?	
7.20.2023		
10:00 - 10:30	MicroLED 显示的机遇与应用前景 MicroLED Opportunities and Application Prospects	邢亮, 产品和技术规划负责人, 天马 MicroLED 研究院 Xing Liang, Head of Product and Technology Planning, Micro-LED Research Institute of TIANMA Microelectronics Co., Ltd.
10:30 - 11:00	AR/VR/MR 元宇宙的微显示与光学半导体方案 Micro-display and Optical Semiconductor Solutions for AR/VR/MR Metaverse	叶国光, 副总经理, 无锡邑文电子科技有限公司 Ye Guoguang, Deputy General Manager of Advanced Materials Technology & Engineering, Inc.
11:00 - 11:30	Micro LED 超高清显示技术的发展与应用趋势 Development and Application Trends of Ultra HD Micro LED Display Technology	刘志刚, 副总经理, 元旭半导体科技股份有限公司 Liu Zhigang, Deputy General Manager of Novoshine Semiconductor Technology Co., Ltd.
11:30 - 12:00	Mini LED 直显封装大制造之路 The Road to Large-Scale Manufacturing of Mini LED Direct-View Display Packaging	邵鹏睿, 副总经理, 深圳市卓兴半导体科技有限公司 Shao Pengrui, Deputy General Manager of Shenzhen Asmade Semiconductor Technology Co., Ltd.
12:00 - 13:30	展区参观 + 午休 / Hall Visit + Lunch Break	
13:30 - 14:00	基于 Die to Die 技术的 micro-LED 键合研究 Research on Micro-LED Bonding based on Die to Die Technology	殷录桥, 副教授, 上海大学 Yin Luqiao, Associate Professor, Shanghai University
14:00 - 14:30	间距微缩下供应链最新解决方案 Latest Solution for Supply Chain in the Context of Spacing Shrinking	严春伟, 封装事业部研发总监, 苏州晶台光电有限公司 Yan Chunwei, R&D Director of Packaging Business Unit, Shenzhen Kinglight Optoelectronics Co., Ltd.
14:30 - 15:00	MicroLED 亚微米 AI 量测及良率管理系统 MicroLED AI-powered Measurement to Sub-micron Levels and Yield Management System	石维志, 副总经理, 上海点萃技术有限公司 Shi Weizhi, Deputy General Manager of Shanghai Dianshen Technology Co., Ltd.
15:00 - 15:30	Micro-LED 量产技术 (TBD) Micro-LED Mass Production Technology (TBD)	岳晗, 产品研发总监, 苏州芯聚半导体有限公司 Qiu Han, Director of Product Development, Suzhou Xinju Semiconductor Co., Ltd.
15:30 - 16:30	圆桌对话：如何加速产品放量，走入消费市场？ Roundtable Dialogue: How to Increase Product Turnover and Enter the Consumer Market?	

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

仓储物流智能化与柔性制造应用论坛 Intelligent Warehouse Logistics and Flexible Manufacturing Application Forum

2023 年 7 月 19 日 2 号馆 -2D50, 智慧工厂剧院
19 July, 2023 Hall 2-2D50, S-Factory Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:30 - 10:00	签到 / 主持人开场 Sign-in/Opening remarks	
10:00 - 10:10	主办方致辞 Opening remarks	徐乙冰, 项目经理, 励展博览集团大中华区、智博数字 Bruce, Project Manager, RX Greater China / XuZhibo Digital
10:10 - 10:40	智慧物流助力智能制造 Intelligent Logistics Drives Intelligent Manufacturing	高博, 销售总监, 京东物流 Gao Bo, Sales Director of JD Logistics
10:40 - 11:10	乘“适”而上, 刚柔并济——自适应机器人赋能柔性制造 Riding the Wave of Adaptability for Harmonization of Inflexibility and Flexibility: Empowering Flexible Manufacturing with Adaptive Robots	朱磊, 业务拓展高级经理, 非夕机器人科技有限公司 Zhu Lei, Sr. Business Development Manager of Flexiv Robotics Ltd.
11:10 - 11:40	AI 赋能智能制造——AGV 物流厂内解决方案 AI Empowering Intelligent Manufacturing: In-house Logistics Solution with AGVs	舒旭伟, 销售总监, 杭州海康机器人股份有限公司上海分公司 Shu Xuwei, Sales Director of Shanghai Branch, Hangzhou Hikrobot Co., Ltd.
11:40 - 12:10	无人叉车 AGV 助力企业快速智能制造转型升级 AGVs Boost Enterprises' Transformation and Upgrade towards Rapid and Intelligent Manufacturing	张凯, 华东区销售总监, 未来机器人(深圳)有限公司 Zhang Kai, Sales Director-East China of VisionNav Robotics (Shenzhen) Limited
13:00 - 13:30	签到 / Sign-in	
13:30 - 14:00	AMR 全面助力电子行业发展 AMR Empowering the Comprehensive Development of the Electronics Industry	王上, 国内销售总监, 库卡中国物流自动化 Gavin Wang, Sales Director-China of KUKA China Logistics Automation
14:00 - 14:30	智能货柜系统在电子制造行业的应用 Application of Intelligent Container System in Electronics Manufacturing Industry	沈佳, 业务拓展经理, 卡迪斯物流设备(北京)有限公司 Shen Jia, Business Development Manager of Kardex Logistic System (Beijing) Co., Ltd.
14:30 - 15:00	智能仓库设备控制系统 WCS 的应用 Application of Intelligent Warehouse Control System (WCS)	何紫玮, 上海分公司总经理, 广州速威智能系统科技有限公司 He Ziwei, General Manager of Shanghai Branch, Guangzhou Real-Time Data Intelligence System Co., Ltd.
15:00 - 15:30	移动机器人在汽车零部件行业的应用和突破 Application and Breakthrough of Mobile Robots in Auto Parts Industry	张琪, 华东大区总监, 苏州海豚之星智能科技有限公司 Zhang Qi, East China Director of Suzhou AITEN Intelligent Technology Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

工业 4.0 未来工厂论坛 Industry 4.0 Future Factory Forum

2023 年 7 月 20 日 2 号馆 -2D50, 智慧工厂剧院
20 July, 2023 Hall 2-2D50, S-Factory Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:30 - 10:00	签到 / Sign-in	
10:20 - 10:30	施耐德“灯塔工厂”赋能中国制造业 Schneider's Lighthouse Factory Empowers China's Manufacturing Industry	张新伟, 咨询总监, 施耐德电气(中国)有限公司 Zhang Xinwei, Consulting Director of Schneider Electric (China) Co., Ltd.
10:30 - 11:00	数字化转型 - 现状分析与解决方案 Digital Transformation-Current Status Analysis and Solutions	李建强, 副总经理, 广州力控元海信息科技有限公司 Li Jianqiang, Deputy General Manager of Guangzhou ForceCon Technology Co., Ltd.
11:00 - 11:30	前沿人工智能如何赋能未来工业检测 How Leading-Edge Artificial Intelligence Empowers Future Industrial Inspection	茹彬鑫, 联合创始人、首席科学家, 深圳市识渊科技有限公司 Ru Binxin, Co-founder & Chief Scientist of Shenzhen Saiyond Technology Co., Ltd.
11:30 - 12:00	Modula 仓储物流工业 4.0 示范工厂 Modula Industry 4.0 Warehouse and Logistics Demonstration Factory	张燕婷, 资深区域销售经理, 摩登纳(中国)自动化设备有限公司 Zhang Yanting, Sr. Regional Sales Manager of Modula (China) Automation Equipment Co., Ltd.
13:00 - 13:30	午休 / Lunch Break	
13:30 - 14:00	ABB Ability EAM 能源与资产数字化解决方案助力绿色工厂建设 ABB Ability EAM Energy and Asset Digitalization Solutions Empower Green Factory Construction	顾振华, 技术推广经理, ABB(中国)有限公司 Gu Zhenhua, Technology Promotion Manager of ABB (China) Co., Ltd.
14:00 - 14:30	低代码云平台实现“工业 4.0”数字化工厂 Low-code Cloud Platform Drives the Development of "Industry 4.0" Digital Factory	黄钟, 总经理 & 产品总监, 上海九物互联网科技有限公司 Huang Zhong, General Manager & Product Director of Shanghai JowoloT Technology Co., Ltd.
14:30 - 15:00	聚焦“制造业立市”, 看工业 4.0 对智能制造的全面驱动 Comprehensive Impacts of Industry 4.0 on Intelligent Manufacturing: Focusing on "Accelerating City Development through Manufacturing"	李旨印, 销售经理, 德马泰克 Li Zhiyin, Sales Manager of Dematic
15:00 - 15:30	数字化时代下的业财融合 Integration of Business and Finance in the Digital Era	孙巍, 业财数字化交付总监, 广州赛意信息科技股份有限公司 Wei Sun, Business-Finance Digitalization Delivery Director of SIE Consulting Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

3C 产业智能工厂管理大会 3C Smart Factory Management Conference

2023 年 7 月 21 日 2 号馆 -2D50, 智慧工厂剧院
21 July, 2023 Hall 2-2D50, S-Factory Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:30 - 10:00	签到 / Sign-in	
10:20 - 10:30	优傲协作机器人赋能电子行业智造升级 Universal's Cooperative Robots Empower Intelligent Upgrading of Electronic Industry	孙逸涵, 大客户经理, 优傲机器人贸易(上海)有限公司 Sun Yihan, Key Account Manager of Universal Robots (Shanghai) Co, Ltd.
10:30 - 11:00	新松多可协作机器人赋能 3C 行业新发展 Siasun DUCO Cooperative Robots Empower New Development of 3C Industry	王伟, 3C 行业 BU 部长, 中科新松有限公司 Wang Wei, 3C BU Head of Siasun Co, Ltd.
11:00 - 11:30	致力于 3C 自动化解决方案 Committed to 3C Automation Solutions	万超, 销售经理, 苏州诺达佳自动化技术有限公司 Wan Chao, Sales Manager of Suzhou NODKA Automation Technology Co., Ltd.
11:30 - 12:00	软件定义控制 东土科技实现路径及基础技术 Software-defined Control: Path and Underlying Technology of Kyland Technology	张学兵, 智能控制事业部副总经理, 北京东土科技股份有限公司 Zhang Xuebing, Deputy General Manager of Intelligent Control BU, Kyland Technology Co., Ltd.
13:00 - 13:30	签到 / Sign-in	
13:30 - 14:00	工业机器人在 3C 行业解决方案 Industrial Robot Solution for 3C Industry	戴劲, 营销总监, 深圳市大族机器人有限公司 Dai Jin, Marketing Director of Shenzhen Han's Robot Co., Ltd.
14:00 - 14:30	工业 AI 边缘计算 E-Smart IPC 新思路 New Approach to Industrial AI Edge Computing - E-Smart IPC	王德全, CTO, 苏州阿普奇物联网科技有限公司 Wang Dequan, CTO of Suzhou Apuqi IoT Technology Co., Ltd.
14:30 - 15:00	助力 3C 制造业自动化升级 Empowering the Upgrade of 3C Manufacturing Automation	节卡机器人股份有限公司 JAKA Robotics Co., Ltd.

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

人工智能与先进工厂管理应用大会 AI and Advanced Factory Management Application Conference

2023年7月19日 2号馆 -2P50, 汽车电子技术剧院
19 July, 2023 Hall 2-2P50, Automotive Electronics Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:30 - 10:00	签到 / Sign-in	
10:00 - 10:20	智汇工业——制造产业工业互联网服务平台 Intelligent Link Industry: Industrial Internet Service Platform for Manufacturing	智汇工业副总经理、智汇教育总经理胡姗姗 Hu Shanshan, Deputy General Manager of Intelligent Link Industry & General Manager of Intelligent Link Education
10:20 - 10:50	人工智能在工厂管理应用市场趋势 Market Trends of AI Application in Factory Management	王立军, 部长, 上海市人工智能行业协会人才工作委员会 Wang Lijun, Head of Talent Committee, Shanghai AI Industry Association
10:50 - 11:20	基于质量管理的智能应用 Intelligent Applications based on Quality Management	苏恩楷, 售前总监, 格创东智 Su Enkai, Pre-sales Director, Getech Technology
11:20 - 11:50	待定 TBD	菲尼克斯 Phoenix
11:50 - 12:20	工业 5G 专网助力数字化工厂建设 Industrial 5G Private Network Facilitates the Construction of Digital Factories	俞一帆, CTO, 艾灵网络 Yu Yifan, CTO of AI-Link
12:20 - 13:30	午休 / Lunch Break	
13:30 - 14:00	工业大模型赋能先进工厂 Large Industrial Model Empowers Advanced Factories	智振, 董事长, 中工互联(北京)科技集团有限公司 Zhi Zhen, Chairman of CIIC (Beijing) Technology Co., Ltd.
14:00 - 14:30	AI 驱动工厂数智化 AI Drive Factory Digitization	任小波, 工业 AI 产品总监, 北京百度网讯科技有限公司 Ren Xiaobo, Director of Industrial AI Products, Beijing Baidu.com Technology Co.
14:30 - 15:00	工业人工智能在离散装备中的应用 Application of Industrial AI in Discrete Equipment	宋华振, 技术传播经理, 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 Song Huazhen, Technology Communications Manager of B&R Industrial Automation (China) Co., Ltd.
15:00 - 15:30	电子组装业数字化转型解决方案 Digital Transformation Solutions for the Electronics Assembly Industry	杨应龙, 亚太区总监, 台达智能制造事业处 Yang Yinglong, Asia Pacific Director, Delta Intelligent Manufacturing Business Division

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

汽车电子产品制造大会 Automotive Electronics Manufacturing Conference

2023年7月20日 2号馆 -2P50, 汽车电子技术剧院
20 July, 2023 Hall 2-2P50, Automotive Electronics Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:30 - 09:50	签到 / Sign-in	
09:50 - 10:00	领导致辞 Opening speech	中国贸易促进委员会电子信息行业分会 CCPIT
10:00 - 10:25	车载摄像头相关标准解读及公告指引 Interpretation and Guidelines for Standards Related to In-vehicle Cameras	李林峰, 高级工程师, 中国汽车工程研究院股份有限公司 Li Linfeng, Senior Engineer of China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.
10:25 - 10:50	车载摄像头创新应用与技术趋势 Innovative Application and Technical Trends of In-vehicle Cameras	聂伟, 内外饰技术总监, 张家港长城汽车研发有限公司 Nie Wei, Technical Director of Interiors and Exteriors of Zhangjiagang Great Wall Motor Research and Development Co., Ltd.
10:50 - 11:15	AA 及标定工艺对机器视觉品质提升 Improvement of Machine Vision Quality through AA and Calibration Techniques	宋明扬, 副总经理, 珠海市华亚智能科技有限公司 Song Mingyang, Deputy General Manager of Zhuhai Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.
11:15 - 11:40	智能供应链计划助力精益生产 Intelligent Supply Chain Planning Facilitates Lean Production	蒋旻, 高级合伙人, 悠桦林信息科技有限公司 Jiang Min, Senior Partner, UHAlean Information Technologies Co., Ltd.
11:40 - 13:30	午休 / Lunch Break	
13:30 - 13:55	智能驾驶模块可靠性制造与可靠性测试 Manufacturing and Testing for Reliability of Intelligent Driving Modules	刘金伟, 可靠性专家, 吉利汽车集团 Liu Jinwei, Reliability Expert of Geely Automobile Group
13:55 - 14:20	4D 毫米波雷达商业化落地思考 Thoughts on Commercialization of 4D Millimeter-Wave Radar	黄微, 前瞻研发首席科学家, 南京楚航科技有限公司 Huang Wei, Chief Scientist of Prospective Research and Development of Nanjing Chuhan Technology Co., Ltd.
14:20 - 14:45	助力毫米波雷达量产智造一体化解决方案 Integrated Solution for Intelligent Mass Production of Millimeter-Wave Radar	包成, 工程总监, 快克智能装备股份有限公司 Bao Cheng, Engineering Director of Quick Intelligent Equipment Co., Ltd.
14:45 - 15:10	感知传感器在未来自动驾驶的应用 Application of Perceptual Sensors in Future Automatic Driving	王淳, 产品总监, 魔视智能科技有限公司 Wang Chun, Product Director of Motovis Intelligent Technology Co., Ltd.
15:10 - 15:35	激光塑料焊接及激光切割在汽车及消费类电子领域的新应用 New Applications of Laser Plastic Welding and Laser Cutting in Automobile and Consumer Electronics.	李建, EQ & WQ Sales Team Leader, 乐普科(天津)光电有限公司 Li Jian, EQ & WQ Sales Team Leader of LPKF (Tianjin) Co., Ltd.
15:35 - 16:00	汽车电子产品设计制造与解决方案 Design, Manufacturing, and Solution of Automotive Electronics	张书桥, 高级经理, 上汽集团 Zhang Shuqiao, Senior Manager of SAIC Motor

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

新能源产业应用论坛（锂电、电控、光伏）

New Energy Industry Application Forum (Lithium Battery, Electronic Control and Photovoltaic)

2023年7月21日 2号馆 -2P50, 汽车电子技术剧院
 21 July, 2023 Hall 2-2P50, Automotive Electronics Theatre

时间 Time	主题 Topic	演讲嘉宾 Speaker
09:50 - 10:00	主持人开场 Opening remarks	黎黄珍, 区域总监, OFweek 维科网 Li Huangzhen, Regional Director of OFweek
10:00 - 10:20	新能源汽车的三电系统中对 PCB 的制造工艺及需求分析 Manufacturing Process and Demand Analysis of PCB in the EIC System of New Energy Vehicles.	雷洪钧, 博士, 扬子江汽车集团 Lei Hongjun, Ph.D., Dongfeng Yangtse Motor Group
10:20 - 10:40	固态断路器在电子制造的优劣势分析 Analysis on Advantages and Disadvantages of Solid State Breaker in Electronic Manufacturing	曹力, 产品总监, 上海京硅智能技术有限公司 Cao Li, Product Director of Shanghai KINGSI Intelligent Technology
10:40 - 11:00	基于 AI 的新能源行业创新质检 AI-based Innovation Quality Inspection in the New Energy Industry	邓超, 产品总监, 成都数之联科技股份有限公司 Deng Chao, Product Director of Chengdu Union Big Data Technology Incorporated
11:00 - 11:20	激光在新能源行业电子制造中的应用和革新 Application and Innovation of Laser in Electronic Manufacturing of New Energy Industry	蒋洪伟, 技术总监, 瑞天智能科技 Jiang Hongwei, Technical Director of R-Tek Technology Co., Ltd.
11:20 - 11:40	产品营销数字化解决方案赋能新能源汽车电子智能化升级 Digital Marketing Solutions Empower Intelligent Upgrade of New Energy Vehicle Electronics	陈亮, 汽配事业部业务总监, 上海中商网络股份有限公司 Chen Liang, Auto Parts BU Director of China Commerce Networks (Shanghai) Co., Ltd.
11:40 - 12:00	主持人总结, 合影留念 Host's Summary and Photo Session	
12:00 - 12:20	抽奖活动 Lottery Draw	

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation